# Multiple-input multiple-output 用アンテナの

### 結合低減手法に関する研究

2015年7月

千葉大学大学院 工学研究科 人エシステム科学専攻

メディカルシステムコース

佐藤 浩

### (千葉大学 審査学位論文)

### Multiple-input multiple-output 用アンテナの

### 結合低減手法に関する研究

### 2015年7月

# 千葉大学大学院 工学研究科

### 人工システム科学専攻

メディカルシステムコース

### 佐藤 浩

### 目次

#### 第1章 序論

- 1.1 本研究の背景
  - 1.1.1 医療部門における無線通信機器の使用
  - 1. 1. 2 MIMO (multiple-input and multiple-output) 通信の優位性
  - 1.1.3 小形無線端末におけるアンテナ数と体積
- 1.2 本研究の目的と意義
- 1.3 本研究の概要

#### 第2章 結合低減の原理

- 2.1 各種結合低減手法の紹介
  - 2.1.1 EBG やスリットを挿入する手法
  - 2.1.2 アンテナ間を接続する手法
- 2.2 2素子モノポールアンテナ素子と移相器とサセプタンス回路と

整合回路を用いた結合低減手法の解析

- 2.2.1 設計方法
  - 2.2.1.1 観測面①:アンテナ素子のみ
  - 2.2.1.2 観測面②:アンテナ素子と移相器
  - 2.2.1.3 観測面③:アンテナ素子と移相器と

サセプタンス回路

2.2.1.4 観測面④:アンテナ素子と移相器と

サセプタンス回路と整合回路

- 2.2.2 シミュレーションによる、結合低減手法と効果の確認
  - 2.2.2.1 アンテナ素子単体
  - 2.2.2.2 アンテナ素子と移相器
  - 2.2.2.3 アンテナ素子と移相器とサセプタンス回路
  - 2.2.2.4 アンテナ素子と移相器とサセプタンス回路と

整合回路

2.3 第2章のまとめ

i

#### 第3章 2周波数 結合低減手法

- 3.1 結合低減手法における使用部品の削減と多周波数化
  - 3.1.1 結合低減手法における移相器の削減
    - 3.1.1.1 GND 板上2素子モノポールアンテナの基本特性
    - 3.1.1.2 移相器の削減
    - 3.1.1.3 サセプタンス回路の導出
- 3.2 モノポールアンテナ素子使用した2周波数結合低減手法
- 3.3 2周波対応サセプタンス回路の効果
  - 3. 3. 1 *S*パラメータ
  - 3.3.2 アンテナ効率
  - 3.3.3 アンテナ効率劣化の要因検討
  - 3.3.4 結合低減手法のアンテナ効率改善策
    - 3.3.4.1 誘電体損失の低減方法
    - 3.3.4.2 オーム損の低減方法
  - 3.3.5 相関係数
  - 3.3.6 アンテナ指向性
  - 3.3.7 MIMO 伝送容量特性
    - 3.3.7.1 伝搬チャネルモデル
    - 3.3.7.2 モンテカルロ解析の手順
    - 3.3.7.3 結合低減による伝送容量の変化
- 3.4 結合低減手法のその他アンテナ形状への適用
  - 3.4.1 2素子メアンダアンテナ
  - 3.4.2 2周波数サセプタンス回路,整合回路の設計
- 3.5 サセプタンス回路の定数ばらつきによる結合低減効果の変化
- 3.6 第3章のまとめ

#### 第4章 3周波数 結合低減手法

- 4.1 はじめに
- 4.2 解析モデル
- 4.3 3周波数に対応したアンテナの結合低減化

- 4.4 アンテナ素子の設計方法
- 4.5 Y<sub>12</sub>実部に対する設計
- 4.6 *Y*<sub>12</sub> 虚部に対する設計
  - 4.6.1 900MHz と 1.7GHz における設計
  - 4.6.2 **2.6GHz**における設計
- 4.7 結合低減によるアンテナ効率と相関係数
- 4.8 結合とアンテナ効率
- 4.9 アンテナ効率の劣化要因
- 4.10 相関係数とアンテナ指向性
- 4.11 結合低減による伝送容量の変化
- 4.12 第4章のまとめ
- 第5章 サセプタンス回路を用いない結合低減手法
- 5.1 まえがき
- 5.2 解析モデルの基本性能
  - 5.2.1 結合低減前の2素子モノポールアンテナ性能
  - 5.2.2 1素子モノポールアンテナの性能
  - 5.2.3 2素子モノポールアンテナに、サセプタンス回路を用いた

結合低減手法(従来手法)

- 5.2.4 サセプタンス回路を用いた結合低減手法の原理
- 5.3 アンテナ間を接続しない結合低減手法(提案手法)
  - 5.3.1 アンテナ寸法の調整
  - 5.3.2 分岐アンテナの性能
    - 5.3.2.1 Sパラメータとアンテナ効率
    - 5.3.2.2 各アンテナの損失要因
- 5.4 相関係数とアンテナ指向性
- 5.5 結合低減による伝送容量の変化
- 5.6 移相器を用いる既存手法との各種性能比較
- 5.7 第5章のまとめ

#### 第6章 結論

#### 謝辞

- 付録A SパラメータからのYパラメータの導出式
- 付録B 結合除去条件

#### 参考文献

#### 本研究に関する発表論文

- 1. 論文
- 2. 国際会議発表
- 3. 研究会
- 4. 全国大会
- 5. 特許
- 6. アワード
- 7. その他

### 第1章

### 序論

#### 1.1 本研究の背景

#### 1.1.1 医療部門における無線通信機器の使用

近年の医療分野における,無線機器の使用,普及浸透は目覚ましいものがある.例として図 1.1 に近年の医療分野における,無線機器の使用,挿入ニーズを示す.(a)患者付近での無線使用,(b)医療従事者付近での無線使用,(c)院内や室内におけるトータルでの無線使用の3形態に分け,各利用シーンを検討する.

(a) 患者周辺での無線使用においては、人体近傍もしくは体内に配置される、 血圧計、体温計、心拍計、心電計、脳波計などの各種バイタルセンサーのデー タを転送するための無線機器が考えられる.また各種無線機器からのデータを 集約し、Wi-Fi やセルラーなどで院内のネットワークに転送するハブの役目を担 う無線機器が想定される.これは従来、ケーブル引き回しの有線で行われてい たデータ転送を無線化することにより、ケーブルによる患者の動作制限からの 解放、ケーブル抜けの防止など、利便性や安全性の向上に繋がる[1-1].

(b) 医療従事者周辺での無線使用においては,現在,手術中の内視鏡 3D 映像 の受信や,ウエアラブルヘッドマウントを使用した各種情報のリアルタイム受 信など,ICT(Information and Communication Technology)活用が盛んに研究 されている.このような機器に対して,有線接続から,大容量かつ低遅延に対 応した無線通信に置き換えることで,手術中の動作制限からの解放,ケーブル 抜けの防止など,利便性や安全性の向上に繋がる[1-2].

(c)(a)の患者や(b)医療従事者の無線機器に対して,各単体で無線機器を運用す

るだけではなく、すべての機器をを無線化かつネットワーク化し、各種データ を一元管理することで大きなメリットが得られる.例えば、患者や医療従事者 が双方に、場所や時間に制限されることなく、健康状態を把握可能となり、リ アルタイムに患者の状態を共有できる.また各種バイタルデータの自動蓄積と 自動解析、自動連絡、過去データの読出しなどによる治療への瞬時反映などが 挙げられる[1-3].

特に, (a)患者周辺での無線使用, (b)医療従事者付近での無線使用においては, 患者,医療従事者双方において,動作の制限解消,人体負荷の軽減,利便性向 上のため,無線端末の小形化が要求される.



(a)患者周辺での無線使用例 [1-1]



(b)医療従事者周辺での無線使用例 SONY HMM-3000MT など [1-2]



(c)患者や医療従事者の無線機器の無線ネットワーク化 [1-3] 図 1.1 近年の医療分野における,無線機器の使用,挿入ニーズ

#### 1. 1. 2 MIMO (multiple-input and multiple-output) 通信の優位性

1.1.1節に示した各種無線機器の使用形態において問題点を検討する.

例えば手術中,各種バイタルセンサのデータから瞬時の判断を下す場面において,極力遅延なく通信することが重要である.また患部映像を見ながらの機器操作や,その他情報を見ながらの処置において,高精細な動画データや,機器制御を途切れることなく,かつ遅延なく通信することも重要である.一例として,手術用ロボットの制御用無線の許容遅延時間は 10ms 以下,動画伝送のためのスループットは 900Mbits/s 程度必要である[1-4].

つまり低遅延通信や、大容量通信の要望に対応する無線技術が必要となる.

また病院のように閉空間で複数の通信を行う場合,有限である周波数に対して,単位周波数の利用効率を向上させる必要がある.

上記,低遅延,大容量通信,単位周波数あたりのスループット向上技術として, MIMO (multiple-input and multiple-output)[1-5]が使用されている. MIMO 技術の概念図を図 1.2 に示す.

従来の基地局 1 アンテナと端末 1 アンテナ間を通信する SISO (single input and single output) と、基地局 2 アンテナと端末 2 アンテナ間を通信する  $2 \times 2$ MIMO (multiple-input and multiple-output) を比較した場合、MIMO では基 地局アンテナと端末アンテナ間に 4 つの同一周波数での通信パスが生じる. こ の 4 つの通信パスで受けた情報を信号処理することで、最終的に SISO と等価 的な独立した通信路が 2 つ得られる. このため SISO と比較し  $2 \times 2$  MIMO は、 最大 2 倍の通信容量が得られる技術である.

この 2×2 MIMO 通信は、日本におけるセルラーシステムにおいても運用が開始され、低遅延大容量通信を単位周波数あたりのスループット向上を実現している.



(a) SISO



(b)  $2 \times 2$  MIMO

図 1.2 MIMO 技術の概念図 (SISO と 2×2 MIMO)

#### 1.1.3 小形無線端末におけるアンテナ数と体積

医療機関での使用普及が想定される無線端末の必要要件導出に際し、すでに 普及が進んでいる携帯電話端末を例として考察する.携帯電話端末もデザイン 性、持運びの簡易化のため小形化が要求される製品であり、また MIMO 技術が 搭載されている.

図 1.3 にパナソニック製携帯電話端末における搭載無線システム数と総アン テナ体積の変化を 2004 年から 2013 年で示す[1-6].

携帯電話端末は、運用周波数が複数存在し、かつ増加傾向にある.これはセルラーシステム[1-7]の運用周波数増加と、Bluetooth、地上デジタル放送、無線LANなどのセルラーシステム以外の無線システムの搭載数の増加のためである.

2004 年と 2012 年を比較した場合,無線システム数は約3倍の増加に対し, 総アンテナ体積は約2分の1に減少している.これは,多数の無線システム, 周波数に対して,1周波数に対応した1アンテナや,1無線システムに対応した 1アンテナを周波数本数分また無線システム数分用意するのではなく,極力複数 周波数に対応した1アンテナを少数搭載し,端末内に必要とするアンテナ本数 を減らした上で,全無線システムに対応させた結果である.これにより対応周 波数増加や無線システム増加によるアンテナ体積増加の対策としている.



図 1.3 パナソニック製携帯電話端末における搭載無線システム数と 総アンテナ体積の変化 [1-6]

更に近年は、セルラーシステムに複数アンテナを必要とする MIMO 技術の搭載が携帯電話端末において必須である.また複数周波数において MIMO 技術に対応する必要があり、アンテナ体積の増加は一層問題である.以下に MIMO アンテナ特有のアンテア体積増加要因を列挙する.

#### ■ アンテナ本数の増加

現状のセルラーシステムで採用されている 2×2 MIMO 通信を考えた場合,ア ンテナ本数は端末内に 2 本必要となる. つまり従来の SISO 通信と比較した場 合,アンテナ本数がさらに1本増加することになり,アンテナ体積の増加とな る.

#### ■ アンテナ間隔の一定距離の確保

各アンテナ間の距離をある一定以上離す必要がある.

図 1.4 に MIMO アンテナにおける,アンテナ効率劣化概念図を示す. MIMO 通信では,各アンテナが同一周波数を使用し,そのため同一周波数で整合が得られている.さらにアンテナ間が近接配置される場合,大きな結合が生じる.

携帯電話端末の送信時で考えると、アンテナ間が近接して結合が大きい場合、 本来空間に高効率に放射したい送信電力の一部が相手アンテナの給電部に入力 されてしまい、相手ポートの特性インピーダンス(例えば 50Ω)で消費される.



図 1.4 MIMO アンテナにおける,結合時の効率劣化 概念図

またアンテナ間が近接している場合,各アンテナ指向性が類似し,相関係数 が上昇する.一例として,図 1.5 に文献[1-8]の図 7 の 4 素子半波長ダイポール アンテナにおいて,アンテナ間隔を  $0.1\lambda_0$  から  $2\lambda_0$  に可変させた場合の 4× 4MIMO における平均チャネル容量のシミュレーション結果より考察する. $\lambda_0$ は自由空間波長を表す. SNR が 0dB において,①相関係数も結合も考慮してい ない場合,②相関係数のみを考慮した場合,③相関係数も結合も考慮した場合 の 3 状態について示されている.

アンテナ間隔が 0.3 λ<sub>0</sub> 以下の近接している設定では,相関係数の影響かつ結 合によるアンテナ利得低下の影響により平均チャネル容量が低下し,特にアン テナ間距離が近接するに従いチャネル容量の低下が大きい.これはアンテナが 近接するに従い,結合量上昇に伴うアンテナ効率の低下と相関係数上昇が生じ るためである.

何も結合対策を行わない場合,平均チャネル容量の低下を生じさせないため には,アンテナ間隔1λ<sub>0</sub>以上必要であり,無線端末の大型化に繋がり,患者, 医者双方の利便性,快適性の低下に繋がる.

つまり、単位周波数あたりのスループット向上のために、アンテナ本数を複 数使用する MIMO 通信を採用する. その場合、極力アンテナ体積を増加させな いためにアンテナの近接配置を行い、その時に生じる近接したアンテナ間隔に よる結合増加を起因とした、アンテナ効率の低下、相関係数の上昇の対策技術 の開発、また MIMO 技術の多周波数化に対応した複数周波数での対策が、通信 性能を劣化させずに、人体負担の少ない小形端末を実現するために大変重要で ある.

9



図 1.5 4 素子ダイポールアンテナにおいて、アンテナ間隔を可変した場合の 4×4MIMO における平均チャネル容量 [1-8]

#### 2 本研究の目的と意義

本論文では,2×2 MIMO 通信を想定し,アンテナ2素子の間隔が近接した状態において,アンテナ効率の向上,相関係数の低減のために,アンテナ間の結合低減を実施する.

結合低減においては,以下2点を考慮する.

- ・ 極力部品の追加を行わず, 部品体積, 部品コストを抑えた対策とする.
- 現状の多バンドで運用されている MIMO 通信に対応すべく、 極力多周波数対応とする.

結合の低減,それに伴うアンテナ効率の向上,相関係数の低減を実現することで,MIMO 通信の高いスループットを実現可能である 2 素子 MIMO アンテナを,アンテナ体積とアンテナ素子間に必要な空間を含めて極力小さな体積で 実現することが可能となる.これにより利便性の高い,人体負荷の少ない小形な無線端末を通信性能を維持しつつ実現可能となる.

#### 1.3 本研究の概要

本論文は,近接配置された MIMO アンテナの結合低減手法に関する研究をま とめたものである.図 1.6 に示す構成を示す.

第1章の「序論」では、研究背景として医療分野における、無線機器使用の 普及とその有効性を述べ、さらに無線端末が小形化することでの医療従事者と 患者双方のメリットを述べた.また無線通信方式として MIMO 技術を用いるこ とでのメリットを述べた.以上を踏まえ、小形な MIMO アンテナ実現の問題点 である、アンテナ間結合の増加、それに伴うアンテナ効率の劣化、最終的に MIMO 通信性能と通信容量の低下が生じることを述べた.よって、本論文の目 的は、近接配置した MIMO アンテナ素子間の結合低減手法の開発である.

第2章の「結合低減の原理」では、まず過去に実施されている各種アンテナ 間結合の結合低減手法とその特徴を示す.その手法の一つであり、本論文で提 案する結合低減手法の基礎となる、アンテナ間を移相器、サセプタンス回路、 整合回路を用いて1周波数に対応した手法を詳細に解析する.また"アドミタン ス $Y_{12}=0$ "を満たすことで所望周波数での結合低減を確認し、結合除去条件を確 認する.

第3章の「2 周波数 結合低減手法」では,第2章で解析した結合低減手法を 発展させ,使用部品を削減し,2素子モノポールアンテナ素子に対して,サセプ タンス回路と整合回路のみの結合低減手法を示す.またサセプタンス回路とし てインダクタとキャパシタで構成する並列回路を使用することで2 周波数同時 に結合低減が可能であることを示す.

第4章の「3周波数 結合低減手法」では,第3章の2周波数 結合低減手法を 発展させ,2素子の2分岐アンテナに対して,第3章同様,サセプタンス回路と 整合回路を使用することで,3周波数同時に結合低減が可能であること示す.

第5章の「サセプタンス回路を用いない結合低減手法」では,2素子の2分岐 素子を用いることで,サセプタンス回路を使用せず,整合回路のみで1周波数 での結合低減手法を示す.

初めに,第3章で導出したサセプタンス回路を給電点間に接続する手法を発展させ,等価的な長さの異なる 2 分岐のアンテナ素子を導出する. その各分岐素子長が異なる周波数での共振を発生させるとこで,サセプタンス回路無しで結合除去条件  $Y_{12}=0$  が得られ,結果,結合低減が得られることを示す.

また第3章,第4章,第5章の各章で,提案した結合低減手法による所望全 周波数での結合低減効果と共に,その効果として,アンテナ効率の上昇,相関 係数の低減,最終的に2×2MIMO通信における通信容量の上昇を示す. 第6章の「結論」では、本研究のまとめと、今後の課題を示す.



図 1.6 論文の構成

### 第2章

### 結合低減の原理

#### 2.1 各種結合低減手法の紹介

アンテナ間の結合を低減する手法は,結合低減手法やデカップリング (decoupling) 手法と呼ばれ,各種手法が検討されている.ここでは過去検討さ れている主要な2つの結合低減手法を示す.

#### 2.1.1 EBG やスリットを挿入する手法

1 つ目の手法はアンテナ間に EBG (Electromagnetic Band Gap) やスリット を用いた手法である[2-1][2-2]. 図 2.1 に両手法のアンテナ構成図を示す.

EBG とは所望の周波数帯域において,電磁波の流入を抑圧する一種のフィル タとして動作し,地板を伝わる電流を遮断することで結合低減を行う.ただし この手法ではアンテナ間に EBG を挿入する空間を確保する必要があり,アンテ ナをより近接させたい場合には適用出来ず,そもそもアンテナ間隔が必要なた め初期の結合量が弱く,またアンテナ間の空間を含めたトータルでのアンテナ 体積を要してしまう.

スリットを挿入する手法であるが、両アンテナに共通する地板にスリットを 挿入する.これにより地板上に分布する電流を制御することで、結合低減を行 っている.しかし本手法は地板形状を変形する必要があり、実際の商品開発に おいて、電子部品や回路網を配置する箇所を削除する必要があるため、実用面 で不都合が生じる.



(a) アンテナ間に EBG を挿入した 2 素子アンテナ [2-1]



(b) 地板にスリットを挿入した2素子アンテナ [2-2]

図 2.1 EBG やスリットを用いた結合低減手法のアンテナ構成図

#### 2.1.2 アンテナ間を接続する手法

2 つ目の手法として, アンテナ間を導体線[2-3]や, インダクタやキャパシタで 構成される電子部品を介して接続する手法である[2-4]. 図 2.2 に両手法でのア ンテナ構成図を示す.

図 2.2(a)は平板逆 F アンテナのショートピン間を導体線で接続することで, 所望周波数で結合の除去を行っている.図 2.2(b)はアンテナの給電点間を,キャ パシタを介して接続することで,所望周波数で結合の除去を行っている.どち らもアンテナ間を接続することで結合低減可能である.

本論文では、アンテナ間の空間や距離を必要としない、かつ地板形状を変形 する必要がないなど、アンテナ素子部分に閉じて結合低減手法が行える、アン テナ間を電子部品を介して接続する2つ目の手法を検討する.

2 つ目の手法である[2-4]を解析, 発展させることで, 新たな結合低減手法を提 案する.



(a) アンテナ間を導体線で接続した2素子アンテナ [2-3]



(b) アンテナ間をキャパシタを介して接続した2素子アンテナ [2-4]

図 2.2 アンテナ間を接続する結合低減手法のアンテナ構成図

## 2 2素子モノポールアンテナ素子と移相器とサセプタンス回路と 整合回路を用いた結合低減手法の解析

#### 2.2.1 設計方法

ここでは、アンテナ間を接続する結合低減手法の例として参考文献[2-4]の解 析を行う.図 2.3 に参考文献[2-4]のアンテナ構成を示す.近接した2素子モノ ポールアンテナと、後段の両アンテナ素子に配置する移相器2つ、後段に両線 路間を接続するインダクタやキャパシタなどサセプタンス成分を持つ回路をサ セプタンス回路と名付け配置する.さらに後段に整合回路を両線路に配置する. 図中に示すように各機能部ごとに観測面①~④を設け、定式化を行うことで解 析を行う.

解析を行うにあたっては、以下の2つの条件を適用し簡単化を行う.

- ・ アンテナ素子形状,サセプタンス回路,整合回路の構成,回路定数 は左右対称とする.
- ・ 各機能部は 50Ω 整合が得られているものとして解析を行う.



図 2.3 アンテナ構成図

#### 2.2.1.1 観測面①:アンテナ素子のみ

図2.4に、観測面①でのアンテナ構成図を示す.

2素子アンテナ間の結合の振幅を $\alpha$ ,位相を $\phi$ [rad]と定義する.また観測面 ①における各ポートを1と2と定義する.

観測面①における Sパラメータ行列[ $S_{0}$ ]を式 2.1 に示す. 結合量を表す  $S_{012}$ は  $\alpha e^{j\phi}$ となる. 整合を表す  $S_{011}$ は, 全部品が整合が得られていると仮定する ため 0 となる. またアンテナ構成の対称構造より  $S_{011} = S_{022}$ , 相反定理より  $S_{012} = S_{021}$ となる.



図 2.4 アンテナ構成図 (観測面①)

$$\begin{bmatrix} S_{\textcircled{I}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{\textcircled{I}11} & S_{\textcircled{I}12} \\ S_{\textcircled{I}21} & S_{\textcircled{I}22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \alpha e^{-j\phi} \\ \alpha e^{-j\phi} & 0 \end{bmatrix} \qquad \exists 2.1$$

#### 2.2.1.2 観測面②:アンテナ素子と移相器

図 2.5 に、観測面②までのアンテナ構成図を示す.

両アンテナ素子後段に2つの移相器を配置する. 位相量はどちらも同じく  $\theta$  [deg]と定義する.

観測面②における Sパラメータ行列[ $S_2$ ]を式 2.2 に示す. ポート1 とポート2 間の位相差は, アンテナ素子間の結合位相量  $\phi$  と移相器 2 つ分の位相量 2  $\theta$  の 合計となるため, 結合量を表す  $S_{012}$ は,  $\alpha e^{ij(\theta + 2\theta)}$ となる. 整合を表す  $S_{011}$ は アンテナ,移相器すべて整合が取れていると仮定するため0となる. またアン テナ構成の対称構造より  $S_{211} = S_{22}$ ,相反定理より  $S_{212} = S_{221}$ となる.



図 2.5 アンテナ構成図 (観測面②)

#### 2.2.1.3 観測面③:アンテナ素子と移相器とサセプタンス回路

図 2.6 に、観測面③までのアンテナ構成図を示す.

観測面②の後段にポート間を接続するサセプタンス回路を想定する.サセプ タンス回路はサセプタンス成分を持つ部品,つまりインダクタやキャパシタや それを組合せた回路とする.またサセプタンス回路はサセプタンス成分を表す *jB*で表す.



図 2.6 アンテナ構成図 (観測面③)

先ほどの観測面②までの *S*パラメータを導出した.この *S*パラメータを *Y*パラメータに変換し,観測面③では *Y*パラメータで定式化を行う.

観測面③の Yパラメータ,  $[Y_3]$ の導出方法を式 2.3 に示す. 観測面③の Yパ ラメータは観測面②の Yパラメータとサセプタンス回路の和で表される.  $[Y_{jB}]$ はサセプタンス回路のサセプタンス成分 jBを Yパラメータ行列で表したもので あり, 式 2.4 に示す.

 $[Y_2]$ の各成分は付録Aの変換式を用いて算出可能である. 観測面③における Y③12を式 2.5、 $Y_{311}$ を式 2.6 に示す. 解析モデルの対称構造より  $Y_{211} = Y_{222}$ 、相反定理より  $Y_{212} = Y_{221}$ である.

$$\begin{bmatrix} Y_{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_{jB} \end{bmatrix} \qquad \exists 2.3$$

$$\begin{bmatrix} Y_{jB} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} jB & -jB \\ -jB & jB \end{bmatrix} \qquad \exists 2.4$$

$$Y_{312} = Y_{321} = Y_0 \left( \frac{-2\alpha e^{-j(2\theta - \phi)}}{1 - \alpha^2 e^{-j2(2\theta - \phi)}} \right) - jB \qquad \exists 2.5$$

Yoは特性インピーダンス.Zoの逆数である.

$$Y_{(3)11} = Y_{(3)22} = Y_0 \left( \frac{1 + \alpha^2 e^{-j2(2\theta - \phi)}}{1 - \alpha^2 e^{-j2(2\theta - \phi)}} \right) + jB \qquad \exists 2.6$$

Yoは特性インピーダンス.Zoの逆数である.

#### ■ 観察面③で結合が除去される条件の導出

結合を除去する条件は、参考文献[2·4]より  $Y_{12}=0$  である. つまり式 2.5 の  $Y_{312}$ を 0 に近づけることで観測面③での結合低減が可能である. そのためここ では式 2.5 において  $Y_{312}=0$  を得る条件を導出する.

 $Y_{312}=0$ を得る方法であるが,式 2.5 の()内を純虚数とし,さらに同じく純虚数である jBで打消すことで  $Y_{312}=0$ を得る.

#### ■ Y<sub>312</sub>を表す式 2.5 の()内を純虚数とする方法

まず  $Y_{312}$ を表す式 2.5 の()内を純虚数とする方法であるが,  $(\phi+2\theta) = \pm \pi/2$ [rad]とする.この場合, ()内の分子の  $e^{j(\phi+2\theta)}$ は∓jとなり,分子は  $\alpha$  の値に関わらず純虚数となる.また()内の分母の  $e^{j2(\phi+2\theta)}$ は-1となり,分母も  $\alpha$  の値に関わらず純実数となる.よって式 2.5 の0内はトータルで純虚数となる.この時の移相器  $\theta$  の条件は,式 2.7 より  $\theta = (\pm \pi/2 - \phi)/2$ となる.

$$(\phi + 2\theta) = \pm \pi/2 \quad \rightarrow \quad \theta = (\pm \pi/2 - \phi)/2 \qquad \qquad \vec{x} \ 2.7$$

次に式 2.5 の()の純虚数を打消すサセプタンス回路 *jB*を導出する. 式 2.7 の位相条件 θ を式 2.5 に代入した, *Y*<sub>312</sub>を式 2.8 に示す.

$$Y_{312} = Y_{321} = Y_0 \left( \frac{-2\alpha \times \pm j}{1 - \alpha^2 \times -1} \right) - jB$$
   
\$\pi 2.8\$

式 2.8 の()内の純虚数と同値となり  $Y_{312}=0$  となるサセプタンス回路 jBのサ セプタンス値 Bは、式 2.9 となる.

また式 2.9 で導出したサセプタンス値 *B*が正の場合はキャパシタ,負の場合 はインダクタを使用する.

つまり結合を低減する方法は、アンテナ間の結合量  $\alpha$ ,結合位相  $\phi$  に応じた

- 式 2.7 で算出する,移相器の位相量を設定すること.
  θ = (±π/2·φ)/2
- ② 式 2.9 で算出する、サセプタンス値 Bと同値を得られる
  サセプタンス回路を 使用すること.

$$B = \frac{\pm 2\alpha}{1 + \alpha^2} Y_0$$

以上2条件を同時に満たすことである.

2.2.1.4 観測面④:アンテナ素子と移相器とサセプタンス回路と
 整合回路

図2.7に、観測面④までのアンテナ構成図を示す.

観測面③の後段の両ポートに整合回路を配置する.これにより所望周波数において観測面③で得られたポート間の結合低減効果を維持しつつ,整合も取る.



図 2.7 アンテナ構成図(観測面④)

#### 2.2.2 シミュレーションによる、結合低減手法と効果の確認

ここでは2.2.1節で示した参考文献[2-4]の結合低減手法の有効性を確認 するために、回路シミュレーションを用いて、結合低減手法の検討を行う.2. 2.1節同様に、各観測面の順番に沿って検証を行う.回路シミュレーション は Agilent Technologies 社 ADS[2-5]を用いる.

図 2.8 に 2 素子のアンテナモデルを模擬した解析モデルを示す. 所望周波数 を 2GHz とし、1~3GHz でシミュレーションを行う. またシミュレーションで は、以下の解析モデルの設定を適用する.

■アンテナ部分

アンテナ部分は対称構造の 2 素子近接アンテナを想定する.特性インピーダ ンスは 50  $\Omega$ ,両アンテナの整合を示す  $S_{11}$  と  $S_{22}$  は共に 0 (=  $-\infty$  dB) とし整合 が完全に得られている状態とする.結合を表す  $S_{12}$  と  $S_{21}$  は共に 0.56 (-5dB), 位相差 30deg の結合状態を模擬している.この設定は全周波数帯域において共 通である.

■移相器

2 つ移相器は、特性インピーダンスは 50 $\Omega$ 、位相量は等しく設定する.また 位相量が 45deg の場合、式 2.2 の  $\theta$  は  $\theta$  = 45deg となる.この設定は全周波数 帯域において共通である.

■サセプタンス回路

サセプタンス回路は,理想インダクタまたは理想キャパシタを用いる.例と してキャパシタ 2pF の場合,式 2.4 のサセプタンス *B*は 2GHz では式 2.10 と なる.また式 2.10 のように,サセプタンス *B*は周波数の関数となるため,周波 数特性を持つ.

$$B = \omega C = 2 \pi \times 2 \times 10^{9} \times 2 \times 10^{-12} = 25.13 \text{mS}$$
  $\ddagger 2.10$ 

■整合回路

整合回路には,理想インダクタと理想キャパシタを組み合わせた回路構成を 使用する.そのため周波数特性を持つ.

■給電ポート

給電ポートを2箇所に設定し、アンテナ2素子の各給電点とする.特性イン ピーダンスは全帯域で50Ωと設定する.(周波数特性を持たない)この給電ポー トにおける特性を解析する.


図 2.8 2素子アンテナモデル

#### 2.2.2.1 アンテナ素子単体

2 素子アンテナ単体の解析モデルを図 2.9 に示す. また図 2.10 に図 2.9 の解 析結果として, (a)*S*<sub>11</sub> と *S*<sub>12</sub>の絶対値, (b) *Y*<sub>12</sub>の実部 虚部 絶対値, (c)*S*<sub>12</sub>の極 座標表示, (d) *Y*<sub>12</sub> の極座標表示を示す.

図 2.10 よりアンテナ単体において  $S_{11}$ ,  $S_{22}$  が所望周波数を含む全帯域で-∞ dB と整合が得られており、2.2.1節で示した結合低減条件の導出条件と同 条件が満たされている.また  $S_{12}$ ,  $S_{21}$  が全帯域で-5dB (0.56) で 30deg の結合 状態であり、アンテナ単体の設定が正しく反映されていることが確認出来る.

図 2.10 より,式 2.1 の結合振幅 α と結合位相 φ は,それぞれ以下となる.

 $\alpha = 0.56$  $\phi = 30 \text{ deg}$ 



図 2.9 2素子アンテナモデル



図 2.10 2 素子アンテナモデルの Sパラメータと Y<sub>12</sub>パラメータ

## 2.2.2.2 アンテナ素子と移相器

2.2.2.1節で導出した結合振幅 α と結合位相 φ を式 2.7 に代入し,移 相器の位相量 θ を導出する.結果を以下に示す.

## $\theta = 30 \deg$

よって、図 2.11 で両ポートに位相量 30deg の移相器を使用する. この時の  $Y_{12}$ を図 2.12 に示す.式 2.7 で導出した移相器の使用により、 $Y_{12}$ の実部が所望 周波数で 0S になっていることが確認できる. ただし  $Y_{12}$ の虚部は 0S より異な る値となっているため、 $Y_{12}$ の絶対値が 0S から異なり、結合低減条件を満たし ていない.



図 2.11 2素子アンテナモデル



図 2.12 2素子アンテナ+移相器での Sパラメータと Y12パラメータ

### 2.2.2.3 アンテナ素子と移相器とサセプタンス回路

次に,移相器後段にサセプタンス回路を配置する.2.2.2.1節で導出 した結合振幅 α と結合位相 φ を式 2.9 に代入し,サセプタンス回路のサセプタ ンス値 *B*を導出する.結果を以下に示す.

#### B = 18.89 mS

導出したサセプタンス値であるが、負の場合はインダクタを、正の場合はキャパシタを用いる.各部品の定数導出はインダクタンス値は式 2.11、キャパシ タンス値は式 2.12 を用いる.

$$B = -\frac{1}{\omega L} \longrightarrow L = -\frac{1}{\omega B} \qquad \exists z.11$$

導出されたサセプタンス値は正であるため、式 2.12 よりキャパシタンス値C = 1.36pF を導出した.

サセプタンス回路配置方法は図 2.13 に示す.またこの場合の解析結果を図 2.14 に示す.全帯域で、移相器により  $Y_{12}$ の実部が OS を得られ、この特性を維持しつつ、所望周波数で  $Y_{12}$ の虚部も OS が得られる.よって所望周波数での  $Y_{12}$ の絶対値が OS となり、結合低減条件を満たしている.

 $Y_{12}$ が OS を得られたため、Sパラメータは所望周波数で $S_{12}$ が-92dBと大幅 に低下し、結合が低減している。ただし $S_{11}$ は-5dBであり、整合十分に得られ ていない。



図 2.13 アンテナ構成図 (観測面③)



図 2.14 2 素子アンテナ+移相器+サセプタンス回路での *S*パラメータと Y<sub>12</sub>パラメータ

2.2.2.4 アンテナ素子と移相器とサセプタンス回路と整合回路

次に整合回路を配置する. 配置方法を図 2.15 に示す.



図 2.15 アンテナ構成図 (観測面④)



図 2.16 2 素子アンテナ+移相器+サセプタンス回路+整合回路での Sパラメータと  $Y_{12}$ パラメータ

最終段に整合回路を配置する.この時の特性を図 2.16 に示す.整合回路を用いることで  $S_{11}$  が低下し-55.78dB となり、十分整合が得られていることが確認できる.また整合回路を使用した場合においても、整合回路を使用しない図 2.14の  $S_{12}$ からほぼ変化することはなく、結合低減効果は維持されている.

2素子アンテナモデルにおいて、回路シミュレーションを実施した結果、参考 文献[2-4]で示されている、移相器、サセプタンス回路、整合回路を用いること で、整合状態、かつ結合低減状態を、所望1周波数で実現可能であることをシ ミュレーション上で確認した.これより2.2.1節で導出した、結合低減手 法の条件式2.7、式2.9の有効性を確認した.

### 2.3 第2章のまとめ

2.1節では、アンテナ間結合低減手法として、

①アンテナ間の地板を工夫する手法[2-1][2-2]

②アンテナ間を接続する手法[2-3][2-4]

の,2種類が過去検討させていることを示した.本論文では,地板形状を限定 されない,またアンテナ素子部分に閉じて対策を行えるため,実際の商品設計 により有効であることから,後者のアンテナ間を接続する手法を発展させる.

次にアンテナ間を接続する手法の代表的な検討例として参考文献[2-4]を解析 した.この文献は、アンテナ2素子の後段の両ポートに、移相器、整合回路を それぞれ使用し、またアンテナの給電点間を接続するサセプタンス部品を使用 する.サセプタンス部品はインダクタまたはキャパシタの使用により所望の値 を得ることが可能である.

また各部品を使用したそれぞれの観測面に対して, *S*パラメータまたは *Y*パ ラメータの式を導出した.2素子アンテナ間の結合が低減する条件は *Y*<sub>12</sub>=0で あるが[2-4],各観測面の*S*パラメータ,*Y*パラメータから,この条件式を満た す

1)移相器の位相量

② サセプタンス部品のサセプタンス値

の2条件を確認した.それぞれ  $\operatorname{Re}(Y_{12}) = 0$ ,  $\operatorname{Im}(Y_{12}) = 0$  を満たす要件であり, 同時に対策することで  $Y_{12} = 0$  が得られ,結果,結合低減が可能となる.

最後に、導出した各観測面の式と、結合低減条件の有効性確認のため、回路 シミュレータを用いて、各観測面でSパラメータ、Yパラメータを導出し、定 式化された結合低減の2条件を用いることで、結合が低減することを確認した.

よって,定式化された移相器の位相量とサセプタンス値の結合低減条件の有 効性が確認された.

# 第3章

# 2 周波数 結合低減手法

## 3.1 結合低減手法における使用部品の削減と多周波数化

2.2節において、2素子モノポールアンテナを使用し、移相器、サセプタン ス回路、整合回路を使用した、1周波数での結合低減手法の条件式導出、妥当性 を示した.しかしこの手法は、アンテナ素子単体で所望周波数での整合が得ら れている必要があり、かつ移相器が必要である.つまり複数周波数で結合低減 を行う場合、全所望全周波数でアンテナと移相器の整合を得る必要がある.か つ移相器は全周波数で所望の位相量を任意に調整する必要があり、技術的難易 度は高い.そのため1周波数のみで有効な手法である.

すなわち従来の手法では、アンテナ素子のインピーダンスに限定されない結 合低減実現や、対応周波数の多周波数化などの課題がある.また実装面積の縮 小化、コスト削減のために移相器などの部品を極力不使用としたい.

3章では、近接配置した MIMO 用アンテナの結合除去方法として、移相器を 使用せず給電点間に集中定数で構成するサセプタンス回路を接続する[3-1]. こ れにより所望周波数でのアンテナ素子のインピーダンスに依存せずに2周波数 同時に結合を低減する手法を提案する. この手法は、素子間が強結合である2 素子モノポールアンテナを近接配置したモデルに対し、インダクタとキャパシ タの並列回路で構成する回路を給電点間に配置する. このことで、2 周波数同時 に結合が低減され、アンテナ効率向上および相関係数の低減を実現している. さらに、結合によるアンテナ効率の各種損失要因と各損失量の分析を行い、更 なるアンテナ効率向上方法を示すとともに、その効果を確認している.

最後に、本手法を、電気的に小形な2素子メアンダアンテナに適用し、2周波数での結合低減が端末用内蔵アンテナでも適用可能であることを確認する[3-1]. これより、本対策手法が各種アンテナ形式に有効であることを示唆している.

#### 3.1.1 結合低減手法における移相器の削減

3章では、2章で示した結合低減手法から、移相器を用いず、アンテナ素子 間に配置するサセプタンス回路(サセプタンスjB)のみで結合低減を行う.こ の場合,結合低減の条件である式 2.7 で定める図 2.5 の観測面②での結合位相差  $\phi$ が厳密に $\pi/2$ で無くなり、式 2.8 の  $Y_{@12}$ の実部が存在する場合が生じる.

この対策として、アンテナ素子単体で  $Y_{12}$ の実部がほぼ OS と見なせる帯域を 使用することで、移相器を使用せずに結合低減を可能とする.また  $Y_{12}$ の虚部に 関しては2章同様、全所望周波数で同値となるサセプタンスが得られるサセプ タンス回路を導出し、給電点間に配置することで、複数周波数での結合低減手 法とする.

本結合低減を検討するにあたり,2×2MIMO 用近接2素子モノポールアンテ ナの解析モデルを使用する.図 3.1 に示す平行近接した2素子モノポールアン テナを,筐体 GND 上部中央に配置する.筐体 GND 部は100×50mm,片面銅 で厚さ0.8mmのFR-4板で構成し,26×1.4mmのアンテナ2素子を最近接部分 が4.6mm となる間隔で平行に配置する.GND 側のアンテナ素子端部2箇所に 整合回路を配置した給電点を設ける.所望周波数は1.5GHzかつ2.5GHzとす る.電磁界シミュレータはCST 社 MW-studio[3-2]を使用し解析を行う.



図 3.1 GND 板上 2 素子モノポールアンテナ

### 3.1.1.1 GND 板上2素子モノポールアンテナの基本特性

図 3.1 の GND 板上2素子モノポールアンテナ単体の解析結果として,図 3.2(a) に Sパラメータ,(b)に  $Y_{12}$ パラメータを示す.

 $S_{11}$ よりアンテナ素子単体としての共振周波数は 2GHz である.また  $Y_{12}$ であるが, $S_{11}$ の共振周波数近傍の 1.7GHz に  $\text{Re}(Y_{12})$ が 0mS から大幅に負の値を持ち,かつ低周波数から高周波数に対して  $\text{Im}(Y_{12})$ が負から正に変動する周波数が発生している.この周波数を  $Y_{12}$ の共振周波数と定義する.

アンテナ素子長を調整することで、*S*<sub>11</sub>かつ *Y*<sub>12</sub>の共振周波数は変動し、また 両共振周波数は約 300MHz 程度の差はあるものの、ほぼ近傍に発生する. どち らもアンテナ素子長を長くすることで低周波側に、アンテナ素子長を短くする ことで高周波側に変動し、共振周波数を調整することが可能である.

この場合,図 3.2(a)から素子単体では 2GHz で整合が得られているが,所望 周波数 1.5GHz と 2.5GHz では得られていない.つまり所望周波数で 50Ω 整合 のアンテナを使用する 2 章や文献[2-4]の考え方とは異なるアプローチである.

46



(a)  $S_{11}$   $S_{12}$ 



(b)  $\operatorname{Re}(Y_{12})$   $\operatorname{Im}(Y_{12})$ 

図 3.2 2素子アンテナモデルの Sパラメータと Y<sub>12</sub>パラメータ

#### 3.1.1.2 移相器の削減

結合低減の条件は給電点において  $Y_{12}$ を0とすることである.そのため文献 [2-4]では、アンテナ素子の  $Y_{12}$ の実部を式 2.7 で算出する位相量の移相器を用い ることで 0S とし、かつ  $Y_{12}$ の虚部を式 2.9 で算出するサセプタンス値を満たす サセプタンス回路を用いることで 0S とする手法を用いている.

ただし移相器を使用する場合,移相器を正しく動作させるためにアンテナ単体として複数の所望周波数で特性インピーダンスを得なくてはいけない.また複数の周波数で同時に所望の位相量を設定することは困難である.そもそも移相器が削減できた場合,部品体積やコスト削減につながり有利である.そのため移相器を使用せずに Y<sub>12</sub>の実部を0とする方法を検討する.

移相器を使用せずに 2 周波数で  $Y_{12}$ の実部を 0 とする手法であるが、本解析 モデルでは、アンテナ素子長を調整することで、図 3.2(b)に示す  $Y_{12}$ の共振を所 望周波数 1.5GHz と 2.5GHz に挟まれた 1.7GHz 近傍に発生させている. 1.5GHz では  $Y_{12} = -0.16$ -*j*12.10mS, 2.5GHz では  $Y_{12} = +3.47$ +*j*7.46mS である.  $Y_{12}$ の 共振周波数の近傍では  $Y_{12}$ の実部は 0S より異なる負の値を持つが、 $Y_{12}$ の共 振周波数から外れた所望 2 周波数においては、ほぼ 0S と見なせる.

このように両所望周波数に挟まれる周波数に  $Y_{12}$ の共振を発生させることで、 共振周波数から離れた両所望周波数の  $Y_{12}$ の実部が OS に近い値を得ることが可 能である.よって、 $Y_{12}$ 実部を調整する移相器の削除が可能となる[3-1].

#### 3.1.1.3 サセプタンス回路の導出

3章の目的は2周波数で結合を低減するサセプタンス回路を提案することで あるが,まず達成すべき結合量の目標値を明確にするために,最初に1.5GHz, 2.5GHzの各単一周波数において結合低減効果が得られるインダクタ値,キャパ シタ値の導出を行う.そしてそれらをサセプタンス回路とした場合の各単一周 波数の特性を評価する.

図 3.1 のアンテナ単体モデルにおいて,各所望周波数 1.5GHz, 2.5GHz 単体 におけるサセプタンス回路を導出した.また各サセプタンス回路の配置方法と 定数を図 3.3 と図 3.4 に示す.定数導出には各所望周波数の Y<sub>12</sub>の虚部のみを用 いて式 2.11,式 2.12 より算出した.

図 3.2(b)より、1.5GHz の  $Y_{12}$  虚部は-j12.10mS であり、インダクタ 8.8nH を 得た. この理想インダクタを給電点間に配置時の  $Y_{12}$ を図 3.5(a)に示す. 結果 1.5GHz で-0.16-j0.04mS となり、ほぼ 0mS と見なせる. これより Sパラメー タを示す図 3.5(b)より  $S_{12}$ = -31.3dB が得られ、図 3.2(a)のサセプタンス回路不 使用時の  $S_{12}$ と比較し、結合の低減が得られている.

同様に 2.5GHz の  $Y_{12}$  虚部は+f7.46mS であり、キャパシタ 0.5pF を得た. こ の理想キャパシタを給電点間に配置時の  $Y_{12}$ を図 3.6(a)に示す. 結果 2.5GHz で +3.47+f0.63mS となり、ほぼ 0mS と見なせる. これよりこれより Sパラメータ を示す図 3.6(b)より  $S_{12}$ = -13.2dB が得られ、図 3.2(a)のサセプタンス回路不使 用時の  $S_{12}$ と比較し、結合の低減が得られている.

49



 $1.5 \mathrm{GHz}: \textit{-j}10.10 \mathrm{mS} \rightarrow 8.8 \mathrm{nH}$ 

図 3.3 1.5GHz 用サセプタンス回路(インダクタ)の配置方法と定数



図 3.4 2.5GHz 用サセプタンス回路(キャパシタ)の配置方法と定数



(a)  $Y_{12}$   $^{\prime\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 



図 3.5 理想素子 8.8nH 配置時の各種特性



(a)  $Y_{12}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 



図 3.6 理想素子 0.5pF 配置時の各種特性

図 3.6(b)の, サセプタンス回路にキャパシタを用いた 2.5GHz の  $S_{12}$ に対して, 図 3.5(b)のサセプタンス回路にインダクタを用いた 1.5GHz の  $S_{12}$ が 18dB 低い 値が得られており, つまり 1.5GHz でより結合が除去させていることが確認で きる. この理由は, アンテナ素子単体の  $Y_{12}$ を示した図 3.2(b)において, 実部は 1.5GHz で-0.16mS, 2.5GHz で+3.47mS であり,移相器を使用せずアンテナ素 子長を調整し  $Y_{12}$ 実部を極力 0mS としているが,残留している  $Y_{12}$ 実部が 2.5GHz の方が多いため,各サセプタンス部品で  $Y_{12}$ の虚部を低減させても実部 は残り,結果,  $Y_{12}$ 絶対値が 1.5GHz より 2.5GHz が大きいためである.

以上の検討より、アンテナ素子単体として、所望周波数に Y<sub>12</sub>の実部がほぼ OmS を得ることが出来れば、所望周波数で整合が得られていない状態において も、アンテナ後段に配置する移相器を使用せずに結合低減することが可能であ ることを1周波数で確認した.このことはコストと実装面積削減の観点で有利 である.

## 3.2 モノポールアンテナ素子使用した2周波数結合低減手法

ここでは、3.1節に示したアンテナ素子後段に移相器を使用しない単一周 波数での対策を拡張し、1.5GHz と 2.5GHz の 2 周波数同時に結合低減を行う.

図 3.1 に示した,近接配置 2 素子モノポールアンテナに対して,引き続き検討を行う.



図 3.7 1.5GHz と 2.5GHz 用サセプタンス回路の配置方法

1.5GHz と 2.5GHz の 2 周波数対応サセプタンス回路は, インダクタとキャパ シタの並列回路を給電点間に接続することで実現する. 図 3.7 にサセプタンス回 路とアンテナ上での配置方法を示す.

インダクタ *L*とキャパシタ *C*の並列回路と, サセプタンス *B*の関係は式 2.11 と式 2.12 の和より,式 3.1 で表せる.

式 3.1 において,所望周波数 1 と所望周波数 2 のサセプタンス値を  $B_1 \ge B_2$ , 角周波数を  $\omega_1$ ,  $\omega_2 \ge$  定義する.この 2 周波数でのサセプタンス,角周波数を同 時に満たす並列回路定数インダクタ *L*とキャパシタ *C*は式 3.2 となり, 2 周波 数サセプタンス回路導出に用いる.

図 3.2(b)より,アンテナ素子単体の  $Y_{12}$ は, 1.5GHz で-0.16-*j*12.10mS, 2.5GHz で+3.47+*j*7.46mS である. この各所望周波数での虚部を式 3.2 の  $B_1$  と  $B_2$  にそ れぞれ代入し,サセプタンス回路は L=4.1nH, C=1.5pF の並列回路となる. この理想素子からなるサセプタンス回路のサセプタンス値とアンテナ素子単体 の  $Y_{12}$ (図 3.2(b))を重ね書きした図を,図 3.8 に示す.

図 3.8 より, 式 3.2 で導出したサセプタンス回路のサセプタンス値とアンテナ 素子単体の Y<sub>12</sub>虚部は所望 2 周波数で一致していることが確認できる. このこと から式 3.2 の妥当性が確認できる.

図 3.9 にサセプタンス回路使用時の  $Y_{12}$ と、図 3.10 に  $S_{12}$ を示す.所望 2 周 波数で  $Y_{12}$ 虚部とサセプタンス値が同値より,サセプタンス回路を使用した場合,  $Y_{12}$ 虚部はキャンセルされ 0mS となり,所望周波数で結合低減の条件を満たす. これより図 3.10 の  $S_{12}$ は2周波数で結合低下が生じる. $S_{12}$ は 1.5GHz で-32.9dB, 2.5GHz で-12.4dB となり,いずれも図 3.6 の各単一周波数と同等性能の結合低 減量を実現している.



図 3.8 アンテナ素子単体の Y12 とサセプタンス回路のサセプタンス値



図 3.9 LC並列サセプタンス回路使用時の Y12



図 3.10 LC並列サセプタンス部品使用時の Sパラメータ

以上より,2章や文献[2-4]のような移相器を使用せず,またアンテナ素子単体としてインピーダンス整合を得ている状態を必要とせずに,アンテナ素子単体として Y<sub>12</sub>の実部がほぼ 0mS と見なせる帯域を所望周波数として選択する,かつ所望周波数での Y<sub>12</sub>虚部と同値のサセプタンスが得られるサセプタンス回路を給電点間に配置することで,複数周波数を同時に結合低減可能であることを示した.

#### 3.3 2 周波対応サセプタンス回路の効果

#### 3.3.1 *S*パラメータ

図 3.10 より,理想素子のサセプタンス回路は 4.1nH と 1.5pF の並列回路であ るが,より現実に則した検討を行うため、インダクタ、キャパシタに実際の部 品を使用する.具体的には,村田製作所 LQG15, GRM15 シリーズ[3-3]を用い, 部品の浮遊キャパシタ、浮遊インダクタ、損失を考慮した検討を行う.この結 果,図 3.10 の *S*<sub>12</sub>は、5.1nH と 1.3pF の実際の部品使用時に、2 周波数の *S*<sub>12</sub> が最小となった.図 3.11 には、このサセプタンス回路使用、かつ整合回路を使 用し、2 周波数で整合を得た状態での *S*パラメータを示す.本構成では、2 周波 数で整合、結合共に-10dB 以下の性能が得られた.

比較用として、以下2モデルを検討に加える.

- ・図 3.12 は図 3.1 のアンテナ素子 2 を削除し,アンテナ素子 1 と整合回路のみの状態の S パラメータである.アンテナ間で結合が生じない一種の理想モデルである.
- ・図 3.13 は 2 素子と整合回路のみで結合対策を行っていない対策前の状態の S パラメータである.

いずれも 2 周波数で *S*<sub>11</sub> が-10dB 以下であり, 整合を確保出来ていることが確認 できる. 図 3.11~図 3.13 で, 線がシミュレーション値, ○が実測値である.

図 3.13 に示す結合対策前のモデルと,図 3.11 のサセプタンス回路を使用した 結合対策後のモデルでは,結合が 1.5GHz で 10.6dB, 2.5GHz で 7.1dB の低減 が得られた.



2素子モノポールアンテナ(結合対策なし)図 3.13 Sパラメータ

#### 3.3.2 アンテナ効率

図 3.14 に, アンテナ効率のシミュレーション結果,及び実測結果を図 3.11 の 2 周波数対応サセプタンス回路を使用して結合低減した場合について示す. また,図 3.12 で *S*パラメータを示した 1 素子のみの状態,図 3.13 で *S*パラメ ータを示した結合低減対策を実施していない 2 素子のみの構成も同時に示す. 線がシミュレーション値,〇が実測値である.シミュレーション,実測共に, 給電以外のポートは 50Q 終端としている.

図 3.14 より,結合低減に伴い,サセプタンス回路なしの2素子のモデルと比較し 1.5GHz で 4.8dB, 2.5GHz で 3.6dB 効率が向上している.また,シミュレーションでも同様な傾向となっており,解析結果の妥当性が明らかである.

なお,結合対策を施したにも関わらず,結合がない理想モデルである1素子 のみと比較して,1.5GHz で 2.0dB, 2.5GHz で 1.4dB アンテナ効率が及ばない ため,次節ではこの要因分析と改善策について検討を行う.



図 3.14 アンテナ効率

## 3.3.3 アンテナ効率劣化の要因検討

ここでは結合低減によるアンテナ効率変化の要因分析と,結合低減時の更な るアンテナ効率向上対策を行う.そのため,図 3.14 でアンテナ効率を示した1 素子のみ,2素子で結合対策なし,2素子で結合対策ありの3構成に対し,各種 損失電力を電磁界シミュレーションにより導出し,アンテナ効率への影響を確 認する.

図 3.15 にアンテナにおける電力損失の概念図を示す. 給電ポートを Port1 と し, Port1 の有能電力を *P*<sub>av</sub>, アンテナからの放射電力を *P*<sub>r</sub>, 損失電力の総量を *R*とし, アンテナ効率 *η* と損失電力の関係を式 3.3 で定義する[3-4].

各損失電力の算出方法を式 3.4 に示す.  $P_{\rm m}$ はインピーダンス不整合による損 失電力,  $P_{\rm d}$ は結合により Port2 の負荷で消費される電力であり, 共に Sパラメ ータより算出する.  $P_{\Omega}$ は整合回路とサセプタンス回路の抵抗成分で消費される 損失電力であり, 全インダクタ, キャパシタ部品ごとに流れる電流値と抵抗成 分を等価回路導出ツール[3-3]より導出し算出する.  $P_{\rm die}$ は誘電体で消費される損 失電力であり, 全誘電体で電界を積分し導出する[3-5]. FR-4の媒質定数は 1.5GHz で比誘電率  $e_{\rm r}$ = 4.4, tan $\delta$ = 0.00733, 2.5GHz で比誘電率  $e_{\rm r}$ = 4.4, tan $\delta$ = 0.01176 とした.  $P_{\rm con}$ は導体損により消費される損失電力であり, 導体の表面 インピーダンスを算出し, 導体全表面の磁界を積分することで導出する[3-5]. 銅の媒質定数は,導電率 o= 5.8×107S/m, 透磁率  $\mu$ = 4 $\pi$ ×107H/m で計算した.



図 3.15 アンテナにおける電力損失の概念図

$$\eta = \frac{P_r}{P_{av}} = \frac{P_{av} - P_t}{P_{av}}$$
  $\ddagger 3.3(a)$ 

$$\begin{cases}
P_m = |S_{11}|^2 P_{av} \qquad P_d = |S_{12}|^2 P_{av} \qquad P_\Omega = \frac{1}{2} \sum R |I|^2 \\
P_{die} = \frac{1}{2} \sigma \int |E|^2 dV = \pi f \tan \delta \varepsilon_0 \varepsilon_r \int |E|^2 dV \qquad \text{ et } 3.4 \\
P_{con} = \frac{1}{2} R_s \int |H|^2 dS = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}} \int |H|^2 dS
\end{cases}$$

表 3.1 に, 片ポートを励振させた場合のアンテナ効率の実測値, シミュレーションより求めたアンテナ効率値, シミュレーションを用いて図 3.15 の Port1 の 有能電力  $P_{av}$ を 1W と仮定した場合の各要因による損失電力を, (a)に 1.5GHz, (b)に 2.5GHz を示す.

シミュレーションにより,放射界の全立体角に渡る積分から求めたアンテナ 効率値と,式 3.3,式 3.4 より算出したアンテナ効率値の一致を確認している. またアンテナ効率の実測値とシミュレーション値の差分は微小であることから, 実測値における損失要因内訳に対しても,同様の傾向が想定される.

いずれのアンテナ構成及び周波数帯においても、 $S_{11}$ が-10dB以下の整合状態のため、整合損失  $P_m$ は 0.1W以下と低く、また整合回路で発生するオーム損失  $P_0$ も 0.1W 程度と低いことが確認できる.

2素子で結合対策なしでは、アンテナ素子間の強結合により、結合損失  $P_{d}$ が約 0.38~0.64W となり、アンテナ効率劣化の主因である.一方、2素子で結合対策ありは、結合低減により結合損失  $P_{d}$ が 0.08W 以下に抑えられているものの、サセプタンス回路によるオーム損失  $P_{0}$ が 0.1~0.18W 程度、誘電体損失  $P_{die}$ が 0.13~0.16W 程度発生しており、これら2つの損失が主要な効率劣化要因となっている.そこで本論文では、アンテナ効率向上のため、これら2つの損失,誘電体損失  $P_{die}$ , 部品でのオーム損  $P_{\Omega}$ , のそれぞれについて考察する.

表 3.1 アンテナ効率と各要因での損失

	1-element	2-element	2-element with decoupling
アンテナ効率 (meas.)	-1.0dB	-7.4dB	-3.9dB
アンテナ効率 (sim.)	-1.3dB	-7.7dB	-3.0dB
<i>P</i> Ω :オーム損失			
サセフ。タンス回路			0.18W
整合回路	0.09W	0.07W	0.08W
<i>P</i> d : 結合損失		0.64W	0.06W
Pm :整合損失	0.10W	0.08W	0.01W
Pdie:誘電体損失	0.06W	0.04W	0.16W
$P \operatorname{con}:$ 導体損失	0.00W	0.00W	0.01W

(a) 1.5GHz

(b) 2.5GHz

	1-element	2-element	2-element with decoupling
アンテナ効率 (meas.)	-0.8dB	-5.7dB	-1.6dB
アンテナ効率 (sim.)	-0.6dB	-5.5dB	-2.1dB
<i>P</i> Ω : オーム損失			
サセフ。タンス回路			0.10W
整合回路	0.01W	0.12W	0.02W
<i>P</i> d : 結合損失		0.38W	0.08W
Pm :整合損失	0.10W	0.10W	0.06W
Pdie:誘電体損失	0.02W	0.11W	0.13W
$P \operatorname{con}:$ 導体損失	0.00W	0.01W	0.01W
#### 3.3.4 結合低減手法のアンテナ効率改善策

#### 3.3.4.1 誘電体損失の低減方法

図 3.16 は、サセプタンス回路使用時に基板誘電体 FR-4の  $\tan\delta$ を変化させた 場合の 1.5GHz と 2.5GHz での誘電体損失  $P_{die}$ を示す.また図中の  $\geq \diamond$ のシン ボルは FR-4本来の  $\tan\delta$ での  $P_{die}$ を示している.本論文では基板材料として  $\tan\delta$ が約 0.01 程度の比較的損失が大きい FR-4を用いた.しかし、 $\tan\delta$ が約 0.001 程度のより低損失なフッ素樹脂などの基板材料を用いることで、誘電体損失の 低減が可能であることが図より明らかである.



図 3.16  $\tan\delta$ と誘電体損失  $P_{die}$ 

# 3.3.4.2 オーム損失の低減方法

図 3.17 に(a)2 素子で結合対策なしと、(b)2 素子で結合対策ありにおいて、それぞれ左ポートに 1.5GHz 正弦波を印加した場合の電流分布を示す.

(b)では,結合対策により右ポートへの電流流入抑圧が確認できる.一方,サ セプタンス回路には大きな電流が流れている.即ち,特にサセプタンス回路に 抵抗分が存在する場合,サセプタンス回路でのオーム損失が多く発生する.

2素子で結合対策ありが1素子のみのアンテナ効率に及ばない理由は、サセプ タンス回路のオーム損失が原因である.そこで、結合低減時の更なるアンテナ 効率向上策として、サセプタンス回路の抵抗値を下げる対策を行う.



(a) 結合対策なし

(b) 結合対策あり

図 3.17 電流分布 (1.5GHz)

アンテナ効率の改善方法として,サセプタンス回路に用いたインダクタ 5.1nHを,より低抵抗なものに交換する.

表 3.2 に図 3.14 でのサセプタンス回路で用いた,インダクタ:村田製作所製 LQG15 シリーズ,キャパシタ:村田製作所製 GRM15 シリーズ 1.3pF の等価回 路,定数を示す[3-3]. 値は 2GHz のものである.

また表 3.2(a)に追加した LQW15 シリーズ 5.1nH は, LQG15 シリーズを低抵 抗化したものである.

### 表 3.2 インダクタ・キャパシタの等価回路と電気定数

(a) インダクタ 5.1nH

•	R L -

型名	L値	C 値	抵抗値
LQG15	4.7nH	$0.2 \mathrm{pF}$	$1.09\Omega$
LQW15	4.9nH	$0.1 \mathrm{pF}$	$0.65\Omega$

(b) キャパシタ 1.3pF

 型名	L値	C値	抵抗值
GRM15	$0.5 \mathrm{nH}$	1.3pF	$0.35\Omega$

図 3.18 にインダクタの抵抗値を変化させた場合の 1.5GHz と 2.5GHz でのイ ンダクタで発生するオーム損失 P<sub>Q</sub>を示す. 低抵抗なインダクタの使用により, インダクタのオーム損失 P<sub>Q</sub>の減少が確認される.

今回, 5.1nH のインダクタを村田製作所製 LQG15 シリーズから,より低抵抗 な村田製作所製 LQW15 シリーズに交換する. 図中の $\bullet$ と $\land$ のシンボルは両イン ダクタのオーム損失  $P_{\Omega}$ を示す. 抵抗値が 1.09 $\Omega$  から 0.65 $\Omega$  に低減することで オーム損失  $P_{\Omega}$ も減少し, アンテナ効率は 1.5GHz で 0.3dB, 2.5GHz で 0.2dB 上昇することが確認でき,低抵抗なサセプタンス回路を採用することで,アン テナ効率改善効果が期待できる.

さらに図 3.18 よりインダクタの抵抗値低減によるオーム損失低減効果は, 2.5GHz に比べて 1.5GHz で顕著である.例として 1.5GHz で,インダクタの抵抗値を 0.2Ω に低減可能であれば,オーム損失 P<sub>Ω</sub>は 0.05W となり,1.5GHz におけるアンテナ効率は元の LQG15 シリーズから 0.6dB の向上が期待できることをシミュレーションで確認している.



図 3.18 インダクタの抵抗値とオーム損失 P<sub>Q</sub>

#### 3.3.5 相関係数

アンテナ効率と共に,MIMO 通信の性能指標となる相関係数はアンテナ指向 性の類似性を表す指標であり,一般に全立体角の振幅と位相指向性から算出さ れる[3-6].

相関係数 $\rho_e$ の算出式を式 3.5 に示す.  $E_{\theta 1}$ ,  $E_{\theta 2}$ ,  $E_{\phi 1}$ ,  $E_{\phi 2}$ は  $\theta$  成分,  $\phi$  成 分のアンテナ 1, アンテナ 2 の複素電界指向性である. また  $\Omega$ は球面座標系に おける座標点( $\theta$ ,  $\phi$ )を表し,  $d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$  である.  $P_{\theta}$ ,  $P_{\phi}$ はアンテナに 入射する到来波の  $\theta$  成分,  $\phi$  成分に対する電力密度関数であり,  $P_{\theta} = P_{\phi} = 1/(4 \pi)$ とし, 等方性の電力分布とする. *XPR* は交差偏向比であり, *XPR* = 1(0dB) としてシミュレーションより導出した複素指向性から計算した.

本論文では、端末の使用形態を限定せず、様々な使用形態での総合的なアン テナ性能尺度であるアンテナ効率に基づく評価を行った.相関係数についても 同様の考え方を適用するため、到来波が一様分布である場合を想定した.

$$\rho_{e} = \frac{\left| \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \left( XPR \cdot E_{\theta 1} \cdot E_{\theta 1}^{*} \cdot P_{\theta} + E_{\phi 1} \cdot E_{\theta 2}^{*} \cdot P_{\theta} + E_{\phi 1} \cdot E_{\phi 2}^{*} \cdot P_{\phi} \right) d\Omega \right|^{2}}{\int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \left( XPR \cdot E_{\theta 1} \cdot E_{\theta 1}^{*} \cdot P_{\theta} + E_{\phi 1} \cdot E_{\phi 1}^{*} \cdot P_{\phi} \right) d\Omega \times \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \left( XPR \cdot E_{\theta 2} \cdot E_{\theta 2}^{*} \cdot P_{\theta} + E_{\phi 2} \cdot E_{\phi 2}^{*} \cdot P_{\phi} \right) d\Omega}$$
$$\overrightarrow{X} 3.5$$

サセプタンス回路の有無による相関係数を図 3.19 に示す. サセプタンス回路 を付加することで,相関係数が 1.5GHz で 0.63 から 0.60 に, 2.5GHz で 0.46 から 0.11 に改善し, 2 周波数において低相関化が確認できる.

2×2MIMO 通信を想定した場合,低相関化により第2固有値が改善し,スル ープットの向上が見込める[3-7].



図 3.19 相関係数

# 3.3.6 アンテナ指向性

図 3.13 で *S*パラメータを示した結合対策なしと,図 3.11 の結合対策ありに おけるアンテナ指向性を,図 3.20 に xy 面,図 3.21 に yz 面を示す.指向性は 図 3.1 の給電点 1 に励振し,給電点 2 は 50 Ω 終端とした.図 3.19 の相関係数が 特に低相関化された 2.5 GHz を示す.モデルは対称構造のため,給電点 2 を励 振した状態の指向性は,図の左右対称形状となる.

結合対策により,利得向上が得られるとともに,垂直成分指向性のピークが アンテナ素子で逆方向を向く,より異なった指向性が得られる.この指向性形 状の差異が3.3.5節で示した結合対策による低相関化の要因である.



図 3.20 2.5GHz xy 面 指向性 (+5~-25dBi)



図 3.21 2.5GHz yz 面 指向性 (+5~-25dBi)

#### 3.3.7 MIMO 伝送容量特性

結合低減の効果として、アンテナ効率の向上、かつ、相関係数の低下を確認 した.このどちらの効果も MIMO 通信において伝送容量の向上につながる [3-7].ここでは結合低減の総合的な評価として、シミュレーション上に仮想的 な電波伝搬環境を設定し、その中に評価するアンテナを配置し、MIMO 通信時 の伝送容量を導出し、結合低減による性能向上を確認する.

#### 3.3.7.1 伝搬チャネルモデル

図 3.22 に伝搬チャネルモデルを示す.計算方法,設定条件は,参考文献[3-8] を参考にした.

基地局に M 個のアンテナ,評価する端末に N 個のアンテナを構成する. 基地局からの電波は,屋内の各種建材に反射や散乱されて端末に到来するので,端末周辺に Km 個の 2 次波源を想定する.この Km 個の波源を合成した M 組の無相関な波源群と端末アンテナ N 個間で MIMO 通信を行う.また基地局アンテナ M 個からの各放射電波は,独立でレイリーフェージングを受けるものとする.



図 3.22 伝搬チャネルモデル

到来波の角度スペクトルは、アジマス方向に一様、仰角方向には図 3.23 に示 すガウス分布として式 3.6、式 3.7 に定義する[3-9]. *XPR* は交差偏波電力比で 平均値により定義される.  $m_V$ ,  $m_H$  は仰角方向の到来波電力スペクトルの水平 面から観測した  $\theta$  及び  $\phi$  成分の標準偏差である.





$$P_{\theta}(\theta,\phi) = \frac{XPR}{1+XPR} A_{\theta} \exp\left[-\frac{\left\{\theta - \left(\frac{\pi}{2} - m_{V}\right)\right\}^{2}}{2\sigma_{V}^{2}}\right] \qquad \vec{x} \le 3.6$$

$$(0 \le \theta \le \pi, \ 0 \le \phi \le 2\pi)$$

$$P_{\phi}(\theta,\phi) = \frac{1}{1 + XPR} A_{\phi} \exp\left[-\frac{\left\{\theta - \left(\frac{\pi}{2} - m_{H}\right)\right\}^{2}}{2\sigma_{H}^{2}}\right] \qquad \exists 3.7$$

$$(0 \le \theta \le \pi, \ 0 \le \phi \le 2\pi)$$

#### 3.3.7.2 モンテカルロ解析の手順

図 3.22 の伝搬チャネルモデルを用いたモンテカルロシミュレーションを行う. 図 3.22 の基地局アンテナ素子に対応した M 個の到来波に関して,フェージング の各スナップショットにおけるチャネル応答を乱数を用いて以下の手順で生成 する.

① *m* 番目の周辺散乱体郡に対して式 3.6, 式 3.7 で定義した角度スペクトルに 対応した乱数により *Km* 個のパスを生成する.

② m番目の周辺散乱体郡に属する k番目のパスは,垂直成分及び水平成分に 対応したチャネル応答 h<sub>Vk,m</sub>及び h<sub>Hk,m</sub>を有する. k番目のパス及び n番目の端 末アンテナに対応した垂直及び水平成分のチャネル応答は式 3.8,式 3.9 で定義 する.

$$h_{Vk,nm\theta} = \sqrt{\frac{XPR}{1 + XPR}} k_{k,m} \times E_{Vn} (\theta_{k,m}, \phi_{k,m}) \exp(j\varphi Vk, m) \qquad \exists 3.8$$

$$h_{Hk,nm\theta} = \sqrt{\frac{1}{1 + XPR}} k_{k,m} \times E_{Hn} (\theta_{k,m}, \phi_{k,m}) \exp(j\varphi Hk, m) \qquad \exists 3.9$$

ここで  $E_{Vn}(\theta_{k,m},\phi_{k,m})$ 及び  $E_{Hn}(\theta_{k,m},\phi_{k,m})$ は n 番目の端末アンテナの ( $\theta_{k,m},\phi_{k,m}$ )方向の $\theta$ 成分、 $\phi$ 成分に対応した複素電界指向性である.式 3.8 及 び式 3.9 の垂直成分と水平成分の位相 $\varphi_{Vk,m}$ 及び $\varphi_{Hk,m}$ は互いに無相関であり 0 から  $2\pi$ の範囲で分布しているものとする.

垂直成分と水平成分の各偏波のチャネル応答を式 3.10 に示すように合成する.

③ n番目の端末アンテナのチャネル応答はm番目の周辺散乱体群に属するKm 個のパスの合計として式 3.11 で表される.

$$h_{nm} = \sum_{k=1}^{Km} h_{k,nm}$$
 式 3.11

④ 式3.11の hnmはm番目の基地局アンテナとn番目の端末アンテナ間のチャネル応答である.s番目のスナップショットにおけるアレー間のチャネル応答行列は以下の式3.12から求めることが出来る.

$$H_{S} = [h_{nm}] = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1M} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2M} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ h_{N1} & h_{N2} & \cdots & h_{NM} \end{bmatrix}$$
  $\ \ \vec{\mathbb{X}} \ 3.12$ 

⑤ 式 3.12 のチャネル応答行列を,以下に示す特異値分解を用いて MIMO 固 有モード伝送における固有値(式 3.16 の λ )を求める.

$$\begin{split} H_{s} &= U_{s} D_{s} V_{s}^{H} & \vec{x} \ 3.13 \\ U_{s} &= \begin{bmatrix} e_{r_{1}}, \cdots, e_{r_{L}} \end{bmatrix} & \vec{x} \ 3.14 \\ V_{s} &= \begin{bmatrix} e_{t_{1}}, \cdots, e_{t_{L}} \end{bmatrix} & \vec{x} \ 3.15 \\ D_{s} &= diag \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_{1}}, \cdots, \sqrt{\lambda_{L}} \end{bmatrix} & \vec{x} \ 3.16 \end{split}$$

⑥ 式3.16の固有値λiを用いてs番目のスナップショットにおける瞬時のシャノン容量を以下の式3.17から計算する.

$$C_{S} = \sum_{i=1}^{L} \log_{2} \left( 1 + \frac{\gamma \lambda_{i}}{M} \right) \text{ [bit/s/Hz]}$$
式 3.17  
 $\gamma : \text{SNR} \quad M : \min(n, m) \quad \lambda_{i} : 固有値$ 

⑦ 上記 1~7を指定の回数 S 回繰り返し行う. チャネル容量の平均値は式 3.18 を用いて導出する.

#### 3.3.7.3 結合低減による伝送容量の変化

表 3.3 に、シミュレーション条件を記載する.

この条件を用いて,図 3.13 で *S*パラメータを示した結合対策なしモデルと図 3.11 の結合対策ありモデルの 2 モデルの,固有値の累積確率分布の比較と,各 SNR における伝送容量の計算回数平均値の比較を,図 3.24 に 1.5GHz,図 3.25 に 2.5GHz を示す.

図 3.24 の 1.5GHz において, (a)固有値の累積確率 50%値で,結合低減を実施 することで第1固有値 4.5dB,第2固有値 4.2dBの向上が得られた.また(b)伝 送容量であるが,結合低減により全 SNR において伝送容量の向上が確認され, 高 SNR の 30dB では 2.9bits/s/Hz の向上が確認された.この固有値,伝送容量 の特性は図 3.25 の 2.5GHz においても同様である.

基地局のアンテナ数 (M)	2
端末のアンテナ数 (N)	2
SNR	$0\sim 30 dB$
XPR	0dB
到来波の到来角 (mv=mH)	0°(水平面)
到来波の標準偏差 ( σ ν= σ н)	$20^{\circ}$
波源数 (K <sub>m</sub> )	30
計算回数	5000

表 3.3 MIMO 伝送容量シミュレーションの各種条件



(a) 固有値の累積確率分布



(b) 各 SNR における伝送容量

図 3.24 伝搬容量解析結果 (1.5GHz)



(a) 固有値の累積確率分布



(b) 各 SNR における伝送容量

図 3.25 伝搬容量解析結果 (2.5GHz)

3.4 結合低減手法のその他アンテナ形状への適用

#### 3.4.1 2素子メアンダアンテナ

結合低減の効果確認として,図 3.1 の 2 素子モノポールアンテナを用いたが, さらに本提案の結合低減手法の適用範囲確認のため,文献[3-8]の2素子メアン ダアンテナへの適用を確認する.このアンテナは電気的に小形であり,小形な 無線端末への実装上有利である.

図 3.26 にアンテナ構成を示す. 厚さ 0.8mm, 幅 50mm, 長さ 87mm の片面 銅板 FR-4 を GND とし,幅 22mm,長さ 23mm,素子幅・間隔 1mm のメアン ダ 2 素子を最近接距離 6mm にて平行かつ対称に配置する.



図 3.26 2素子メアンダアンテナの構成

アンテナ素子単体の *S*パラメータを図 3.27 に, *Y*<sub>12</sub>パラメータの実測値を図 3.28 に示す.本構成は素子単体で整合が得られ,かつ *Y*<sub>12</sub>の実部が約 0mS,虚 部が正である 670MHz と,整合は得られていないが,同じく *Y*<sub>12</sub>の実部が約 0mS,虚部が負である 510MHz の 2 周波数で結合低減検討を行う.



図 3.27 Sパラメータ



図 3.28 Y<sub>12</sub>パラメータ

#### 3.4.2 2周波数サセプタンス回路,整合回路の設計

図 3.28 より,アンテナ単体の Y<sub>12</sub>は 510MHz で-0.04-j3.31mS,670MHz で -3.03+j19.52mS である.サセプタンス回路は、2 素子モノポールアンテナ同様、 インダクタとキャパシタの並列回路を給電点間にシリーズ接続することを想定 し,式 3.2 から理想素子 C=12.4pF,L=7.2nH を導出した.更に実測におい て 2 周波数で S<sub>12</sub>が最小となるようサセプタンス回路を選択し、村田製作所 GRM15,LQG15 シリーズ[3-3]の 12pF と 7.5nH を配置した.

サセプタンス回路後段の両ポートに整合回路を配置した最終形態の回路構成 とSパラメータを図 3.29 に示す. これより 510MHz で $S_{11}$ =-10.1dB,  $S_{12}$ = -13.2dB, 670MHz で $S_{11}$ =-10.3dB,  $S_{12}$ =-13.3dB が得られ, 結合低減, 整合 を同時に満たすことが確認された. また結合対策を行わず, 整合回路により 2 周波数で $S_{11}$ ,  $S_{22}$ 共に-10dB 以下とし整合を得たものと比較し, 結合対策を行 った図 3.29 の構成では, アンテナ効率が, 510MHz で-12.2dB から-10.8dB と 1.4dB 上昇, 670MHz で-5.9dB から-4.1dB と 1.8dB 上昇することを確認した.

すなわちモノポールアンテナだけでなく、メアンダアンテナ素子に対しても、 サセプタンス回路による2周波数同時の結合低減が可能であり、提案した結合 低減手法の有効性が確認された.



図 3.29 Sパラメータ(サセプタンス回路, 整合回路配置)

#### 3.5 サセプタンス回路の定数ばらつきによる結合低減効果の変化

サセプタンス回路として、インダクタとキャパシタの並列回路を給電点間に 配置する手法を提案した.このインダクタとキャパシタを実際の部品で実現し た場合、部品の定数ばらつきによる *S*パラメータの *S*<sub>12</sub>に変化が生じ、所望の結 合低減効果が得られない懸念がある.ここでは、サセプタンス回路の部品定数 ばらつきによる *S*<sub>12</sub>の変化を確認する.

解析には、図 3.1 の 2 素子モノポールアンテナに、図 3.11 の 5.1nH と 1.3pF の並列回路をサセプタンス回路とした解析モデルを用いる. 5.1nH は±0.1nH, 1.3pF は±0.1pF の、部品として一般的な許容差を設定し、このサセプタンス回路定数の変動による *S*<sub>12</sub>を確認する.

図 3.30 に、各インダクタとサセプタンス値での 1.5GHz と 2.5GHz の  $S_{12}$ を示す.本論文では、 $S_{12}$ が-10dB 以下を結合低減の目安としている.初期値の 5.1nH と 1.3pF の組合せに対して、1.5GHz と 2.5GHz 近傍に生じる  $S_{12}$ の最下 周波数が最も低周波に変動する組合せ 5.2nH と 1.4pF,最も高周波に変動する 組合せ 5.0nH と 1.2pF において、いずれも  $S_{12}$ が-10dB 以下を満たしている. よってサセプタンス回路として一般的な部品を採用すれば、定数ばらつき時に おいても所望周波数で結合低減効果が得られることを確認した.



84

#### 3.6 第3章のまとめ

3章では,近接して配置した結合が強い MIMO 用2素子モノポールアンテナ に関して、2周波数で動作するサセプタンス回路の提案を行った.

インダクタとキャパシタの並列回路で構成される2周波数共用サセプタンス 回路を給電点間に配置し、これにより、所望2周波数に対して1.5GHzで10.6dB, 2.5GHzで7.1dB結合が改善され、アンテナ効率が1.5GHzで4.8dB, 2.5GHz で3.6dB改善されることを確認した.また、相関係数が低下し、1.5GHzで0.60、 2.5GHzで0.11の低相関係数を得た.最後にアンテナ総合的な評価として、伝 送容量をシミュレーションにより導出した.結合低減を実施することで第1固 有値、第2固有値が共に向上し、全SNRにおいて伝送容量の向上が確認された.

また本結合低減手法の適応範囲を確認するため、モノポールアンテナ以外の 電気的に小形な2素子メアンダアンテナに実施した. モノポールアンテナ以外 のアンテナ形式においても2周波数で結合低減が可能であることを確認した.

以上より,2周波数共用サセプタンス回路の設計方法とその妥当性を示した. またサセプタンス回路を用いることで所望2周波数において,結合低減,高ア ンテナ効率,低相関係数を同時に得ることが可能となり,高スループットが得 られる MIMO 通信用アンテナが実現可能である.

85

# 第4章

# 3 周波数 結合低減手法

#### 4.1 はじめに

3章では、近接配置した2素子モノポールアンテナの2周波数における結合 除去手法を提案した.方法としては、2素子アンテナのアドミタンス Y<sub>12</sub>の実部 と虚部を考慮し、給電点間にインダクタとキャパシタで構成される並列回路の 集中定数部品を配置する.これにより2周波数での結合低減が可能となり、2 周波数でのアンテナ効率向上、相関係数低減を実現している.本手法によれば、 給電点間にインダクタとキャパシタの2部品を使用することで結合対策が可能 である.また従来の結合低減手法である文献[2-4]と比べて、アンテナ素子単体 の所望周波数での整合や、移相器が不要となった上で、所望周波数を1周波数 から2周波数へと拡張した.

しかしながら,一例として LTE (Long Term Evolution)[4-2]などの MIMO を 必要とする無線方式においては,運用周波数バンドが複数存在し,今後も増加 傾向にある.そのため,これら多くの周波数帯に対応した多周波数結合低減手 法が必要となる.

本章では、2素子 MIMO アンテナに関して、結合低減する所望周波数を、3 章[3-1]の2周波数から3周波数へと多周波数化する.その方法として、アンテ ナ素子形状をモノポールから2分岐形状にする手法を提案する.分岐アンテナ 素子のアドミタンスを最適化し、2周波数での結合対策であった、給電点間に配 置する2部品並列回路構成のサセプタンス回路を増加させることなく、アンテ ナ素子と組合せることで、多周波数化を行う.

本提案手法を用いることで、3周波数でのアンテナ効率上昇及び相関係数低下 を、電磁界シミュレーション[3-2]および実測により確認したので報告する.

#### 4.2 解析モデル

図 4.1 に解析モデルを示す. 2×2MIMO を想定し,近接したアンテナ2素子で構成する.また各アンテナ素子は長さの異なる2分岐構成とする.長い素子の長さは39.8mm,短い素子の長さは25.1mm,素子幅は共に1.4mmである. 構造は左右対称とし,高さ100mm,幅50mm,厚さ0.8mmの片面銅版FR-4 基板上に最近接距離4.6mmでアンテナ素子を配置する.

4章では、次世代のセルラ通信規格である LTE[4-2]で運用されている、 900MHz, 1.7GHz, 2.6GHzの3周波数に対して結合低減を行う.



図 4.1 解析モデル (GND 板上 2 素子アンテナ)

#### 4.3 3周波数に対応したアンテナの結合低減化

ここでは,所望3周波数に対応した近接2素子アンテナの結合低減を行う.

#### ■ 結合低減の条件

結合低減の条件は、2章で示した、給電点間で  $Y_{12}=0$ を満たすことである[2-4]. 従来の移相器を用いた1周波数での結合低減手法[2-4]では、複数周波数で所望 の位相量を任意に調整することは困難である.またコストと実装面積削減の観 点からも、移相器を用いないことが望ましい.そこで結合低減を2周波数に拡 張した3章の手法[3-1]を用い、アンテナ素子の $Y_{12}$ と、給電点間のサセプタン ス jBの組合せのみで  $Y_{12}=0$ を得る.その条件は以下となる.

#### 条件①:

所望周波数でアンテナ素子単体の Y<sub>12</sub>実部が,ほぼ 0mS となる素子形状を選ぶ.

### 条件2:

所望周波数で Y<sub>12</sub> 虚部と同値となるサセプタンス jBを給電点間に配置する.

この2条件を同時に満たすことが,複数周波数での結合低減手法である[3-1].

#### 4.4 アンテナ素子の設計,調整方法

図 4.2 に、図 4.1 解析モデルでの(a)S パラメータ *S*<sub>11</sub>, *S*<sub>12</sub>, (b) *Y*パラメータ *Y*<sub>12</sub>の実部と虚部それぞれを示す.また、図 4.1 の 2 分岐アンテナに対して、図 4.3(a)長いアンテナ素子のみの 2 素子、図 4.3(b)短いアンテナ素子のみの 2 素子 の *Y*パラメータを示す.

図 4.2(b)の Yパラメータ実部と虚部の 2 共振は、図 4.1 の長い分岐素子が低 周波数の共振に、短い分岐素子が高周波数の共振を生成する.図 4.3(b)の短い素 子のみで得られる共振周波数が若干低周波数化するものの、長さの異なるアン テナ素子単体の Yパラメータを合成した、各単体分岐素子とほぼ同等となるこ とがわかる.つまり長さの異なる各単体分岐素子は図 4.2 の各共振周波数に対応 しており、各素子長を可変させることで、Y<sub>12</sub>の共振周波数の調整が可能である.

#### 4.5 *Y*<sub>12</sub>実部に対する設計

図 4.1 に示した解析モデルのアンテナ寸法は、2 分岐アンテナ素子の長い素子 長の調整で図 4.2(b)に示す Y<sub>12</sub>で、所望周波数 900MHz と 1.7GHz 間に共振 1.3GHz を得て、短い素子長の調整で、所望周波数 1.7GHz と 2.6GHz 間に Y<sub>12</sub> の共振 2.1GHz を得た、つまり Y<sub>12</sub>の共振を所望 3 周波数の間に設定した、

3章の図3.2(b)同様,両共振周波数では Y<sub>12</sub>実部がマイナス値となっているが, 所望周波数帯域では 0mS に近い値となっている.すなわち Y<sub>12</sub>の共振周波数を 所望 3 周波数から意図的にずらすことで,結合低減の条件① Y<sub>12</sub>実部がほぼ 0mS を得ることが可能である.



(a) S-parameter ( $S_{11}, S_{12}$ )



(b) Y-parameter (Re( $Y_{12}$ ), Im( $Y_{12}$ ))

図 4.2 Sパラメータと Yパラメータ



(a) Y-parameter (long elements)



(b) *Y*-parameter (short elements)

図 4.3 Yパラメータ

#### 4.6 *Y*<sub>12</sub> 虚部に対する設計

次に, Y<sub>12</sub>虚部に注目し, サセプタンス回路を給電点間に配置することで結合 低減を行う.

#### 4.6.1 900MHz と 1.7GHz における設計

まず初めに, Y<sub>12</sub>の共振 1.3GHz を挟み, 低周波側となる 900MHz, 高周波側 となる 1.7GHz の 2 周波数で結合低減を行う.

サセプタンス回路導出は文献[3-1]より,式4.1において,所望周波数1(角周 波数 $\omega_1$ )のアンテナ素子  $Y_{12}$ 成分のサセプタンス  $B_1$ ,所望周波数2(角周波数 $\omega_2$ ) のアンテナ素子  $Y_{12}$ 成分のサセプタンス  $B_2$ を2周波数同時に満たす必要がある. よって式4.2より,インダクタ Lとキャパシタ Cの並列回路を導出し,サセプ タンス回路とする.

図 4.2(b)における 900MHz と 1.7GHz のサセプタンス値 *B*<sub>1</sub> = -5.86mS と *B*<sub>2</sub> = +2.40mS を式(2)に代入し、*L* = 17.8nH と *C* = 0.7pF の並列回路を得た.

$$B = \omega C - \frac{1}{\omega L} \qquad \qquad \vec{x} \ 4.1$$

図 4.4 に, サセプタンス回路であるインダクタとキャパシタの並列回路のサセ プタンス*値*を示すと共に,アンテナ2素子単体の *Y*<sub>12</sub>を示す.また図 4.5 には, サセプタンス回路を給電点間に配置有無での  $S_{12}$ を示す. 図 4.4 より,900MHz と 1.7GHz で  $Y_{12}$ 実部がほぼ 0mS であり,かつ  $Y_{12}$ 虚部とサセプタンス回路の サセプタンス値が一致している.つまり結合低減の条件①と条件②を満たして いる.この結果,図 4.5 に示すサセプタンス回路を配置した  $S_{12}$ は,900MHz と 1.7GHz で-10dB 以下となり,結合低減されていることが確認できる.



図 4.4  $Y_{12}$ とサセプタンス回路のサセプタンス B



図 4.5 サセプタンス回路の有無での S<sub>12</sub>

#### 4.6.2 **2.6GHz** における設計

図 4.4 より,所望周波数 2.6GHz では  $Y_{12}$ 実部は 0mS に近い値であるが, $Y_{12}$ 虚部とサセプタンス回路のサセプタンス Bは 2.5GHz で交わり,同値となって いる.よって図 4.5 の  $S_{12}$ は 2.5GHz で低減され,所望周波数 2.6GHz から外れ ている.そこでアンテナ素子の  $Y_{12}$ 虚部が,900MHz, 1.7GHz 用サセプタンス 回路であるインダクタとキャパシタの並列回路のサセプタンス値と 2.6GHz に おいても一致するよう,アンテナ素子形状を調整する.方法としては,短いア ンテナ素子長を変更し,900MHz, 1.7GHz の  $Y_{12}$ 実部と虚部と, 2.6GHz の  $Y_{12}$ 実部は極力変化させず, 2.6GHz の  $Y_{12}$ 虚部を調整する.これにより 3 周波数で の結合低減共用を図る.

図 4.6 に,解析モデルである図 4.1 の全長 25.1mm の短い素子の a 部分の長 さを+2~-2mm で 0.5mm 刻みに可変させた時の Y<sub>12</sub>を示す. a 部分を短くする ことで Y<sub>12</sub>の実部と虚部の共振周波数は高周波側に移動する.また 900MHz と 1.7GHz の実部と虚部共に,変動は微小であることが確認できる.よって導出し たサセプタンス回路による 900MHz と 1.7GHz での結合低減効果は維持しつつ, 2.6GHz での結合低減も実現可能となる.

図 4.6(b)より,図 4.1 の a 部分の長さ-1mm (短い素子長 24.1mm)の時, 2.6GHz でのアンテナ素子の Y<sub>12</sub> 虚部とサセプタンス回路のサセプタンス値が一致して いる.

この a 部分の長さ-1mm の時のアンテナ給電点間に,900MHz と 1.7GHz 用 に導出した L = 17.8nH と C = 0.7pF の並列回路のサセプタンス回路を配置する. またこの状態での Sパラメータを図 4.7 に示す.アンテナ素子長調整前の図 4.5 の  $S_{12}$ と比較し,結合低減周波数が 2.5GHz から 2.6GHz になっていることが確 認できる.また 900MHz と 1.7GHz に対しても,素子長調整前の  $S_{12}$ の共振周 波数,抑圧量は維持されている.これより所望 3 周波数で  $S_{12}$ が-10dB 以下の結 合低減が得られた.

95



(a)  $\operatorname{Re}(Y_{12})$ 



(b)  $\operatorname{Im}(Y_{12})$ 

素子長可変時の Y<sub>12</sub> 図 4.6



図 4.7 サセプタンス回路配置時の Sパラメータ (a = -1mm)

# 4.7 結合低減によるアンテナ効率と相関係数

ここでは,図 4.1 の解析モデルの a 部分の長さ-1mm(短い素子の全長 24.1mm) において,表 4.1 に示す 3 モデルを比較することで結合低減の有効性を確認する.

表 4.1 3 モデルの各種条件

	素子数	結合対策	結合 (S12)	整合 (S11)
モデル①	1素子			-10dB以下
モデル2	2素子	対策なし	規定なし	-10dB以下
モデル③	2素子	対策あり	-10dB以下	-10dB以下

モデル① (アンテナ1素子のみ):

片方のアンテナ素子を削除し1素子のみとし,所望3周波数で*S*<sub>11</sub>を-10dB以下の整合を得たもの.

# モデル② (アンテナ2素子,結合対策なし):

サセプタンス回路を配置せず,両給電点に整合回路を配置し,所望3周波数 で *S*<sub>11</sub> と *S*<sub>22</sub> が-10dB 以下の整合を得たもの.

#### モデル③ (アンテナ2素子,結合対策あり):

給電点間にサセプタンス回路を配置し、かつ両給電点に整合回路を配置し、 $S_{12}$ かつ $S_{11}$ と $S_{22}$ を-10dB以下にし、結合低減かつ整合を得たもの(提案方法).

モデル①は1素子構成で結合損失が生じないため,理想解と捉えることが出 来る. 図 4.8 に各モデルの回路構成を示す.整合回路の設計には,所望周波数での整 合回路を自動生成する Agilent 高周波回路シミュレータ Advanced Design System[2-5]の Impedance Matching Utility を用いた.また集中定数での損失 も考慮するため,整合回路及びサセプタンス回路は村田製インダクタ LQG15 シ リーズとキャパシタ GRM15 シリーズを使用した[3-3].そのため,サセプタン ス回路は理想定数の 17.8nH と 0.7pF ではなく,22nH と 0.5pF を用いた.表 3.4 に,サセプタンス回路で用いた 22nH と 0.5pF の等価回路と値を示す[3-3]. 値は 1.7GHz のものである.

市販部品は、定数が離散的、かつ、寄生の抵抗、インダクタ、キャパシタが 発生するため、理想定数と異なる値を選択した.これにより、*S*<sub>12</sub>の共振が所望 3周波数より微小に変動してるが、3周波数で*S*<sub>12</sub>が-10dB以下を満たしている.



表 4.2 インダクタ・キャパシタの等価回路と電気定数

(a) Inductor 22nH

•	RLL	
	C	

型名	L値	C値	抵抗值
LQG15	19.8nH	$0.2 \mathrm{pF}$	$5.58\Omega$

(b) Capacitor 0.5pF


図 4.9 に,各モデルの Sパラメータの実測値,シミュレーション値を示す. 全モデル共に所望3周波数で S<sub>11</sub>が-10dB以下の性能で整合が得られていること が分かる.また,モデル③では所望3周波数で S<sub>12</sub>が-10dB以下となり,結合低 減が実現出来ている.また実測値,シミュレーション値の傾向の一致も確認で き,計算結果の妥当性が証明された.



(a) model ①: 1-elemet with matching circuit.



(b) model<sup>(2)</sup>: 2-elemet with matching circuit.



# 4.8 結合とアンテナ効率

表 4.3 に,モデル②とモデル③での結合( $S_{12}$ )を,表 4.4 に,全モデルのアンテナ効率を示す.

モデル②に対してモデル③ではサセプタンス回路により,結合が 900MHz で 8.2dB, 1.7GHz で 8.4dB, 2.6GHz で 7.7dB と 3 周波数全てで低減され,アン テナ効率が 900MHz で 2.8dB, 1.7GHz で 0.2dB, 2.6GHz で 0.9dB 改善して いることが確認できる.これは,実験結果及び計算結果で同様の傾向である. ただし,モデル③のアンテナ効率はモデル①には及ばない.これは本結合対策 により,全 3 周波数でアンテナ効率が改善したものの,結合が生じない理想状 態には及ばないことを表している.そこで,次節にて,このアンテナ効率劣化 の要因分析を行う.

表 4.3 結合(S<sub>12</sub>)

		900MHz	1.7GHz	2.6GHz
エデルの	sim.	-4.4dB	-8.4dB	-6.9dB
モナル(2)	meas.	-3.9dB	-8.2dB	-5.0dB
エデルの	sim.	-10.9dB	-11.3dB	-10.3dB
-7723	meas.	-12.1dB	-16.6dB	-12.7dB

表 4.4 アンテナ効率

		900MHz	1.7GHz	2.6GHz
モデル①	sim.	-1.0dB	-0.4dB	-0.4dB
	meas.	-1.6dB	-0.9dB	-0.9dB
モデル②	sim.	-5.3dB	-1.3dB	-1.9dB
	meas.	-6.3dB	-1.9dB	-2.5dB
モデル③	sim.	-3.1dB	-1.2dB	-1.0dB
	meas.	-3.5dB	-1.7dB	-1.6dB

# 4.9 アンテナ効率の劣化要因

3章の図 3.15 アンテナにおける電力損失の概念図,式 3.3,式 3.4 を用いて, 表 4.5 に、3 周波数における、アンテナ効率と各損失電力を示す.アンテナ効率 は、有能電力より全損失電力を引いた電力と、有能電力の除算で定義する.ま た各損失電力は、インピーダンス不整合による損失(*P*<sub>m</sub>)、結合より他ポート負荷 で消費される損失(*P*<sub>d</sub>)、整合回路とサセプタンス回路の抵抗成分での損失(*P*<sub>Q</sub>)、 誘電体での損失(*P*<sub>die</sub>)、導体での損失(*P*<sub>con</sub>)より算出する[3-4].また、各損失電力 は、印加した有能電力が 1W と仮定し、導出した.

ここでは特に,表 4.5 にて結合対策によるアンテナ効率改善量が最大であった (a)900MHz で検討を行う.

3 モデル共に  $S_{11}$ が-10dB 以下の整合状態のため,整合損失  $P_m$ は 0.1W 以下 に抑えられている.モデル②は,強結合により結合損失  $P_d$ が 0.37W であるが, モデル③は、サセプタンス回路配置により 0.08W に抑えられ、アンテナ効率向 上の主因となっている.しかしながら、サセプタンス回路のオーム損失  $P_{\Omega}$ = 0.20W が新たに生じている.

表 4.5 アンテナ効率と損失要因

(a)	900MHz
-----	--------

	モデル①	モデル2	モデル③
アンテナ効率 (meas.)	-1.6dB	-6.3dB	-3.5dB
アンテナ効率 (sim.)	-1.0dB	-5.3dB	-3.1dB
PΩ:オーム損失			
サセフ。タンス回路			0.20W
整合回路	0.17W	0.30W	0.17W
Pd:結合損失		0.37W	0.08W
Pm:整合損失	0.03W	0.03W	0.05W
Pdie+Pcon : 誘電・導体損	0.00W	0.01W	0.01W

(b) 1.7GHz

	モデル①	モデル2	モデル③
アンテナ効率 (meas.)	-0.9dB	-1.9dB	-1.7dB
アンテナ効率 (sim.)	-0.4dB	-1.3dB	-1.2dB
PΩ:オーム損失			
サセフ。タンス回路			0.01W
整合回路	0.02W	0.03W	0.04W
Pd:結合損失		0.14W	0.07W
Pm:整合損失	0.05W	0.03W	0.06W
Pdie+Pcon:誘電・導体損	0.02W	0.06W	0.06W

(c) 2.6GHz

	モデル①	モデル2	モデル③
アンテナ効率 (meas.)	-0.9dB	-2.5dB	-1.6dB
アンテナ効率 (sim.)	-0.4dB	-1.9dB	-1.0dB
PΩ:オーム損失		[	
サセフ。タンス回路			0.01W
整合回路	0.01W	0.02W	0.04W
Pd:結合損失		0.20W	0.09W
Pm:整合損失	0.06W	0.09W	0.03W
Pdie+Pcon : 誘電・導体損	0.02W	0.04W	0.04W

図4.10にモデル②とモデル③のポート2に900MHz正弦波を印加した場合の 電流分布を示す.また図4.11に、ポート1に各周波数1W印加時の、サセプタ ンス回路に流れる電流値と消費電力をインダクタ、キャパシタそれぞれに示す. 図4.10より、モデル③では結合低減によりポート1への電流流入抑圧が確認で きる.一方、図4.10、図4.11より、結合低減した3周波数共に、サセプタンス 回路に流れる電流が増大している.得に900MHzでは、キャパシタよりも高い 抵抗分を持つインダクタへ支配的に電流が流れており、損失電力が合計0.20W 発生している.即ち、サセプタンス回路に抵抗分が存在する場合、サセプタン ス回路でのオーム損が多く発生することとなる.

モデル③がモデル②より高アンテナ効率である理由は、サセプタンス回路に よる結合損の低減効果が、サセプタンス回路で発生する損失を上回っているた めである.また結合低減したモデル③が、結合の生じない理想解であるモデル ①のアンテナ効率に及ばない理由は、除去しきれない結合による結合損失と、 サセプタンス回路のオーム損発生が主因である.この傾向は1.7GHz、2.6GHz においても同様である.

なお,より抵抗成分の少ない部品の使用により,アンテナ効率の向上が期待 できる[3-1].





(a) Current



図 4.11 サセプタンス回路における電流量と損失電力

#### 4.10 相関係数とアンテナ指向性

相関係数 ρ<sub>e</sub>は、アンテナの複素指向性の類似性の指標であり、アンテナ効率 と共に MIMO 通信の重要な性能指標である.3.3.5節同様に、両アンテナ の全立体角の振幅、位相指向性を用いて、式 3.5 により導出する[3-6].

計算条件であるが,交差偏向比 XPR は XPR = 1(0dB)として,シミュレーションより導出した複素指向性より計算した.本論文では,端末の使用形態を限定せず,様々な使用形態での総合的なアンテナ性能尺度であるアンテナ効率に基づく評価を行った.相関係数についても同様の考え方を適用するため,到来波が一様分布である場合を想定した.

図 4.12,表 4.6 に,結合対策なしのモデル②と,サセプタンス回路を使用し 対策を行ったモデル③の相関係数を示す.表 4.6 よりサセプタンス回路を付加す ることで,相関係数が所望3周波数全てで低減し,低相関化が確認された.



図 4.12 相関係数

表 4.6 相関係数

	900MHz	1.7GHz	$2.6 \mathrm{GHz}$
モデル2	0.72	0.02	0.07
モデル3	0.55	0.00	0.00

図 4.13 に,モデル②とモデル③における xy 面指向性パターンを示す.周波 数は,表 4.3 よりシミュレーションにおいて 3dB 以上の結合軽減が図られた 900MHz, 2.6GHz で示す.ここでの指向性は図 4.1 の Port1 を励振, Port2 は 50 Ω終端とした場合である.モデルは対称構造のため, Port2 を励振した状態の 指向性は,図の左右対称形状となる.

結合対策により,利得向上が確認できる.また垂直成分指向性が,給電ポート間で左右異なる方向にピークを持つ.よってアンテナ間でより異なった指向 性となっている.このことが結合対策による低相関化の要因と考えられる.





図 4.13 xy 面 指向性パターン (+5~-25dBi)

# 4.11 結合低減による伝送容量の変化

結合低減の総合的な評価として、シミュレーション上に仮想的な電波伝搬環 境を設定し、その中に評価するアンテナを配置し MIMO 通信時の伝送容量を導 出し、結合低減による性能向上を確認する.

表 4.7 に,シミュレーション条件を記載する.詳細な計算方法は3.3.4節の MIMO 伝送容量特性に示す.

この条件を用いて,図 4.8 で回路構成を示した mode②(結合対策なし)と mode ③(結合対策あり)の2モデルの,固有値を累積確率分布の比較と,各 SNR にお ける伝送容量の計算回数平均値の比較を,図4.14に900MHz,図4.15に1.7GHz, 図4.16に2.6GHz を示す.

図 4.14, 図 4.15, 図 4.16 より, 全周波数において結合低減対策を行うことで 伝送容量の向上が確認出来る.特に伝送容量の改善量は SNR が 30dB において 900MHz が 1.1bits/s/Hz で最大であり, 1.7GHz が 0.1 bits/s/Hz で最小である. これは表 3.6 のアンテナ効率,表 3.8 の相関係数より,アンテナ効率の改善は 900MHz が 2.2dB で最大であり, 1.7GHz が 0.1dB と最小のためである.同じ く相関係数に関しても 900MHz が 0.72 から 0.55 に改善され, 1.7GHz と 2.6GHz においては対策前から 0.02 と 0.07 であり微小である.900MHz の伝送容量の 改善は,結合低減によるアンテナ効率と相関係数の改善の効果と考えられる.

基地局のアンテナ数(M)	2
端末のアンテナ数 (N)	2
SNR	$0\sim 30 \mathrm{dB}$
XPR	0dB
到来波の到来角 (mv=mн)	0°(水平面)
到来波の標準偏差(бү=бн)	$20^{\circ}$
波源数(Km)	30
計算回数	5000

表 4.7 MIMO 伝送容量シミュレーションの各種条件



(a) 固有値の累積確率分布



(b) 各 SNR における伝送容量

図 4.14 伝搬容量解析結果 (900MHz)



(a) 固有値の累積確率分布



(b) 各 SNR における伝送容量

図 4.15 伝搬容量解析結果 (1.7GHz)



(a) 固有値の累積確率分布



(b) 各 SNR における伝送容量

図 4.16 伝搬容量解析結果 (2.6GHz)

#### 4.12 第4章のまとめ

4章では, 近接した2素子アンテナを3周波数で結合低減させる検討を行った.

アンテナ素子形状をモノポールから長さの異なる2分岐形状とし,所望3周 波数から Y<sub>12</sub>の共振周波数を意図的にずらした2共振周波数を得た.また,低周 波側の所望2周波数に対応したインダクタとキャパシタの並列回路から構成さ れるサセプタンス回路を給電点間に配置する.これによりまず低周波側の所望2 周波数の結合を低減させる.次に高周波側の所望周波数に対して,短い分岐ア ンテナ素子長を調整することで,全所望3周波数での結合低減を実現した.

よって3章から,同様に移相器を用いず,インダクタとキャパシタの並列回 路からなるサセプタンス回路のみで,アンテナに分岐素子を用いることで2周 波数から3周波数へと多周波数化対応させた.

本手法により,結合対策を施していない近接2素子アンテナと比較し,結合 (*S*<sub>12</sub>)が900MHzで8.2dB, 1.7GHzで8.4dB, 2.6GHzで7.7dB改善された. これに伴い,アンテナ効率が,900MHzで2.8dB, 1.7GHzで0.2dB, 2.6GHz で0.9dB向上した.また相関係数に関しても所望3周波数での低減を確認した.

最後にアンテナの総合的な評価として,伝送容量をシミュレーションにより 導出し,結合低減を実施することで所望3周波数すべてにおいて,全SNRで伝 送容量の向上を確認した.特に伝送容量の改善が顕著である900MHzにおいて は結合低減によるアンテナ効率の向上が主因であることを確認した.

116

# 第5章

# サセプタンス回路を用いない結合低減手法

# 5.1 まえがき

3章,4章では、アンテナ間の結合を除去する方法として、アンテナ素子間 を接続する手法を検討した.これは参考文献[2-4]より、2素子モノポールアンテ ナの両給電点に移相器を配置し、その後段のアンテナ間にサセプタンス部品を 接続し、両給電点に整合回路を使用する結合低減手法を発展させ、移相器を使 用せずにアンテナ間をサセプタンス部品で接続し、両給電点に整合回路を使用 する結合低減手法[3-1]である.

この手法[3-1]は、地板制約が無く、アンテナ素子とその間に接続する部品に 閉じた対策であるため、具現化する上で有利である. さらに移相器を削減する とともに、複数周波数への対応を実現した.

一方で、この手法[3-1]ではアンテナ間を接続するサセプタンス部品が必要となるため、何らかの方法によりこれを削除出来れば、さらにシンプルな構成で結合低減が可能となる.

本章では、2素子 MIMO 用アンテナ間の結合除去方法として、アンテナ間の サセプタンス部品を介しての接続を行わず、両アンテナ形状を分岐構造とする ことで結合低減を行う新しい手法を提案する[5-1].

まず本提案手法の動作原理を、従来のサセプタンス回路をアンテナ間に接続 する手法[3-1]から導出する.次に、アンテナ面積、アンテナ間隔が等しい2素 子アンテナで、提案手法はサセプタンス回路を用いる従来手法と同等の結合低 減効果が得られることを示す.最後に、アンテナ効率向上効果、相関係数低減 効果が、従来手法と同等に提案手法においても得られることを示す.

# 5.2 解析モデルの基本性能

5章では、2×2MIMO を想定し、近接したアンテナ2素子間に対して結合低 減を行う.図 5.1 に解析モデルを示す.片面 18um 厚の銅箔を有する厚さ 0.8mm の FR-4 基板で構成し,高さ 100mm,幅 50mm を地板とする.アンテナ素子は、 高さ 32mm,幅 4mm の長方形を最近接距離 2mm で2素子配置し、給電点は地 板側に配置する.整合回路は両給電点に配置し、結合低減のためのサセプタン ス回路は給電点間に配置する.形状、回路構成は左右対称とする.所望周波数 は 2GHz とする.結合を表す  $S_{12}$ 、整合を表す  $S_{11}$ は共に-10dB 以下を目安とす る.解析には電磁界シミュレータ MW-studio[3-2]を用いた.



図 5.1 解析モデル (2素子モノポールアンテナ)

## 5.2.1 結合低減前の2素子モノポールアンテナ性能

図 5.1 のアンテナ素子のみに対して,図 5.2,図 5.3 に Sパラメータと  $Y_{12}$ パ ラメータの実部と虚部を示す.整合回路を使用しないアンテナ単体で  $S_{11}$ の共振 周波数は 1.7GHz である.また低周波数から高周波数で  $\operatorname{Re}(Y_{12})$ がマイナスから プラスへ,かつ  $\operatorname{Im}(Y_{12})$ で大幅なマイナス値を持つ  $Y_{12}$ の共振周波数は 1.5GHz である.



図 5.2 S-parameter (アンテナ 2 素子のみ)



図 5.3  $Y_{12}$ -parameter (アンテナ 2 素子のみ)

図 5.4 と表 5.1 は, 整合回路によって 2GHz で整合を得た状態での Sパラメ ータとアンテナ効率である. 結合対策を施さない場合, S<sub>21</sub>は-5.1dB と強結合と なっている.



図 5.4 S-parameter (アンテナ 2 素子+整合回路)

表 5.1 2GHz における各種アンテナ性能のシミュレーション値

S11	S21	アンテナ効率
-25.8dB	-5.1dB	-2.1dB

#### 5.2.2 1素子モノポールアンテナの性能

図 5.5 と表 5.2 は、図 5.1 のアンテナ素子 2 を削除した 1 素子のみの状態での *S*パラメータとアンテナ効率である.アンテナ効率は表 5.1 と比較し 2.0dB 高 い. この 1 素子モデルは、結合やサセプタンス回路によるオーム損[3-1]が発生 しない一種の理想状態と捉えることが出来る.

次に、2つのアンテナ素子間の結合を低減させることで、アンテナ効率を1 素子に近づける検討を行う.



図 5.5 S-parameter (アンテナ1素子+整合回路)

表 5.2 2GHz における各種アンテナ性能のシミュレーション値

S11	S21	アンテナ効率
-39.0dB		-0.1dB

# 5.2.3 2素子モノポールアンテナに、サセプタンス回路を用いた 結合低減手法(従来手法)

まず図 5.1 の 2 素子アンテナに対し、サセプタンス回路を給電点間に配置す る従来の結合低減手法[3-1]を施す.

結合低減の条件は,給電点間のアドミタンス行列を所望周波数で| $Y_{12}$ |=0と することである[2-4].その実現方法は,アンテナ素子形状,素子長の調整によ り Re( $Y_{12}$ )=0を得て,かつ Im( $Y_{12}$ )と同値のサセプタンス値を持つ集中定数部 品を給電点間に配置することで Im( $Y_{12}$ )=0とし,実部が0と虚部が0のトータ ルで| $Y_{12}$ |=0を実現する[3-1].

ここで所望周波数を 2GHz と, さらに 1GHz を追加し,各単一周波数で検討 を行う.図 5.3 よりアンテナ単体の  $Y_{12}$ は 1GHz で+0.96-f9.61ms, 2GHz で +3.49+f12.04ms である.Re( $Y_{12}$ )が 0mS から大幅にマイナス値を持つ共振周波 数 1.5GHz は,両所望周波数からずれており,かつ挟まれている.そのため, 両周波数で Re( $Y_{12}$ )は±5mS以内であり,ほぼ0と見なせる.また Im( $Y_{12}$ )は 1GHz で負,2GHz で正の値であり,サセプタンス回路は 1GHz ではインダクタ Lを 式 5.1 より,2GHz ではキャパシタ Cを式 5.2 より算出し,給電点間に配置する [3-1]. $\omega_1, \omega_2, B_1, B_2$ は 1GHz と 2GHz での角周波数とアンテナ素子単体の Im( $Y_{12}$ )である.

整合回路, サセプタンス回路共に, 部品の損失を考慮するため, 村田製作所 製キャパシタ GRM15 シリーズ, インダクタ LQG15 シリーズ[3-3]を用いる. そのためサセプタンス回路は, 算出結果から離散的な値となる部品定数から選 択し, 表 5.3 に示す. また各サセプタンス回路使用時の Y<sub>12</sub>を実部, 虚部, 絶対 値で図 5.6 に示す.

122

	Circuit	Constant
For 1GHz	L	18nH
For 2GHz	C	1.0pF

表 5.3 サセプタンス回路



(a) For 1GHz L = 18nH



(b) For 2GHz C = 1.0pF
 図 5.6 Y<sub>12</sub>-parameter (アンテナ 2 素子+サセプタンス回路)

図 5.6 より、1GHz、2GHz の各所望周波数で、アンテナ素子の共振周波数を ずらすことで Re( $Y_{12}$ )=0を、サセプタンス回路配置により Im( $Y_{12}$ )=0を、最 終的に結合除去の条件である |  $Y_{12}$ |=0を得ることが出来る.

特に図 5.6(b)のキャパシタを配置した 2GHz で  $|Y_{12}| \Rightarrow 0$ を得たモデルに対し, さらに 2GHz の整合回路を配置した状態での Sパラメータを図 5.7 に示す.ま た表 5.4 に 2GHz での Sパラメータとアンテナ効率を示す.最終的に 2GHz に おいて  $S_{11}$ かつ  $S_{12}$ が-10dB 以下となり,  $|Y_{12}| = 0$ が得られる 2GHz で結合低 減が確認された.この傾向は図 5.6(a)の 1GHz においても同様である.



図 5.7  $S_{12}$ -parameter (アンテナ 2 素子+サセプタンス回路+整合回路)

表 5.4 2GHz における各種アンテナ性能のシミュレーション値

S11	S21	アンテナ効率
-15.6dB	-18.9dB	-1.2dB

# 5.2.4 サセプタンス回路を用いた結合低減手法の原理

図 5.7 で得られた,モノポールアンテナ2素子の給電点間をサセプタンス回路で接続する結合低減手法[3-1]について,電流分布を用いて動作原理を考察する.

図 5.6(a)に示す通り、サセプタンス回路にインダクタを使用したモデルの Y<sub>12</sub>の共振は、図 5.3のアンテナ単体の共振周波数 1.5GHz と 0Hz 付近(直流)での 2 共振となっている.また図 5.6(b)のキャパシタ使用モデルでも、アンテナ単体の共振周波数に近い1.3GHz とその高周波側 2.3GHz の 2 共振となっている.

ここで図 5.8 に, (a)アンテナ単体, (b)インダクタ使用, (c)キャパシタ使用モ デルにて想定される電流分布イメージを示す.実線は左給電点側から励振され た電流のイメージ,点線は右給電点側から励振された電流のイメージである. 図 5.8(b)は給電アンテナに加えて,他方のアンテナ素子にも電流が流れるが,イ ンダクタを介することによって長い電気長で動作することになる.また,図 5.8(c)給電アンテナに加えて,他方のアンテナ素子にも電流が流れるが,キャパ シタを介することによって短い電気長で動作していると考えられる.つまり図 5.8(b), (c)は,電気的長さの異なる2種類のアンテナ素子として動作しており, それらの電気長が図 5.6(a), (b)それぞれの共振2周波数に対応していると考え ることができる.

125



図 5.8 等価的なアンテナ素子長

図 5.6(b)の場合, サセプタンス回路としてキャパシタを使用しているため, 図 5.8(c)の状態であると考えられる. 給電されている側のアンテナ素子の電気長は 1.5GHz 帯の λ/4 であるため, 1.5GHz で共振している.また, もう一方の素子 に流れる電流はキャパシタを介することで短い電気長として動作するため 2.25GHz 付近で共振している.

この  $Y_{12}$ の2 共振特性により, 共振2 周波数に挟まれる 2GHz 付近で Im( $Y_{12}$ ) が 0mS と交差する周波数が発生する.また Re( $Y_{12}$ )は, 共振2 周波数近傍のみ で 0mS から大きく異なる負の値を持つが, 共振からずれた共振2 周波数を挟む 2GHz 帯では 0mS に近い値が得られる.すなわち、2 つの  $Y_{12}$ の共振に挟まれ る周波数帯には, 結合低減の条件である  $|Y_{12}| \Rightarrow 0$  が得られる帯域が存在するこ とが分かる.

# 5.3 アンテナ間を接続しない結合低減手法(提案手法)

5.2.4節では、モノポールアンテナの給電点間をサセプタンス回路で接続する結合低減手法を解析した.本節では、この結果を用いて、サセプタンス回路を使用せず、つまりアンテナ間を接続せず、アンテナ素子の工夫と整合回路のみで、結合低減と整合を行う手法を検討する.

提案するアンテナ形状を図 5.9 に示す.所望周波数は 2GHz とする.本モデ ルは、図 5.8(c)の等価的な 2 素子分岐アンテナをアンテナ形状のみで表したもの である. つまりサセプタンス回路としてキャパシタを使用した状態と等価にな るように、終電するアンテナ素子を長い素子として、給電しないアンテナ素子 を短い素子として分岐構造で表現している.寸法は、図 5.1 のモノポールアンテ ナと性能比較するため、アンテナ間の最近接距離 2mm、アンテナ1 素子の最大 寸法 32×4mm、地板 100×50mm とすべて同一とした.



図 5.9 2素子2分岐アンテナ

# 5.3.1 アンテナ寸法の調整

図 5.9 の長い素子長を図 5.1 のモノポールアンテナと同じ 32mm と固定し, 短い素子長を 20±5mm, 1mm 間隔で可変した場合の, Re( $Y_{12}$ ), Im( $Y_{12}$ ),  $|Y_{12}|$ を図 5.10 に示す.実部虚部共に  $Y_{12}$ は 2 つの極が存在する.図 5.3 で示したモ ノポールアンテナの共振周波数 1.5GHz に近い 1.6GHz の共振周波数はほぼ変 動せず,高周波側の共振周波数は、素子長を長くすると低周波側に,短くする と高周波側に 1.7~2.8GHz 変動する.これは長い素子が低周波側,短い素子が 高周波側の共振を発生しているためであり,各共振周波数は独立して設計可能 である.これより  $|Y_{12}|$ の周波数特性も変動し,分岐素子の短い素子長を可変と することで,結合が除去される条件である  $|Y_{12}|=0$ を所望周波数に調整するこ とが可能である.本構造では,短い素子長を 21mm とすることで, 2GHz で  $|Y_{12}|=0$ が得られた.図 5.10の実線がその時の  $Y_{12}$ である.

図 5.6(b)のキャパシタ使用時の Y<sub>12</sub>同様,図 5.10 の 2 分岐アンテナの Y<sub>12</sub>に おいても,所望周波数 2GHz を挟む 2 周波数で Y<sub>12</sub>の共振発生が確認できた. これより,分岐アンテナ素子を用いることで,サセプタンス回路をアンテナ間 に接続した手法と等価な結合低減アンテナを実現出来ることが明らかになり, その動作原理は,長さのことなる等価的なアンテナ素子の電気長で説明できる.



(c) |Y12|図 5.10 短いアンテナ素子長可変による Y12 の変化

#### 5.3.2 分岐アンテナの性能

# 5.3.2.1 Sパラメータとアンテナ効率

5.3.1節で得られた図 5.9 の短い素子長 21mm の分岐アンテナモデルに, 2GHzの整合回路を配置した状態での *S*パラメータを図 5.11 に示す.また 2GHz での *S*パラメータとアンテナ効率を表 5.5 に示す. *S*<sub>12</sub>, *S*<sub>11</sub> 共に・10dB 以下の結 合と整合状態が得られ,アンテナ効率も対策なしのアンテナ 2 素子の表 5.1 よ り 0.8dB 向上した.この結果より分岐アンテナを用いる手法での結合低減の効 果が確認された.



図 5.11 Sパラメータ 整合回路あり (短い素子 21mm)

	S11	S21	アンテナ効率
2GHz	-16.3dB	-13.5dB	-1.3dB

表 5.5 各種アンテナ性能

#### 5.3.2.2 各アンテナの損失要因

表 5.5 に示す分岐アンテナのアンテナ効率は,表 5.4 に示すサセプタンス回路 を用いる対策と比較し,差分 0.1dB とほぼ同等である.また表 5.1 の結合対策 なしのアンテナ2素子の効率を上回る.しかし結合の生じない表 4.2 のアンテ ナ1素子の効率には 1.2dB 及ばない.この原因解析のため,各結合低減手法, モデルにおける各種損失電力を電磁界シミュレーションにより導出し,アンテ ナ効率への影響を確認した.

3.3.3節の図 3.15 にアンテナにおける電力損失の概念図を示した.この 概念図を用いて,損失電力を解析する.給電ポートを Port1 とし, Port1 の有能 電力を *P*<sub>av</sub>,アンテナからの放射電力を *P*<sub>r</sub>,損失電力の総量を *P*<sub>t</sub>とし,アンテ ナ効率 *q* を式 5.3 で定義する[3-4].

$$\eta = \frac{P_r}{P_{av}} = \frac{P_{av} - P_t}{P_{av}}$$
 
$$\vec{x} = 5.3(a)$$

$$P_t = P_m + P_d + P_\Omega + P_{die} + P_{con} \qquad \neq 5.3(b)$$

各損失電力であるが、 $P_m$ はインピーダンス不整合による整合損失、 $P_d$ は結合 により Port2 の負荷で消費される結合損失であり、共にSパラメータより算出 する.  $P_0$ は整合回路とサセプタンス回路の抵抗成分で消費されるオーム損失で あり、全インダクタ、キャパシタ部品ごとに流れる電流値と、等価回路導出ツ ール[3·3]より導出した抵抗成分より算出する.  $P_{die}$ は誘電体で消費される誘電体 損失であり、全誘電体で電界を積分し導出する[3·5]. FR-4の媒質定数は比誘電 率  $\alpha = 4.4$ 、  $\tan \delta = 0.00962$  とした.  $P_{con}$ は導体損失であり、導体の表面インピ ーダンスを算出し、導体全表面の磁界を積分することで導出する[3·5]. 銅の媒 質定数は、導電率  $\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m、透磁率  $\mu = 4\pi \times 10^7$ H/m で計算した. 各損 失電力の導出式は、3.3節の式 3.4 と同様である. 表 5.6 に, (a)モノポールアンテナ 1 素子(結合のないの理想状態,図 5.5,表 5.2),(b)モノポールアンテナ 2 素子(結合対策なし,図 5.4,表 5.1),(c)モノポールアンテナ 2 素子+サセプタンス回路(結合対策あり,図 5.7,表 5.4),提案 モデルである(d)分岐アンテナ 2 素子(結合対策あり,図 5.11,表 5.5)の 4 種類に対し,片ポートを励振させた場合のアンテナ効率の実測値,シミュレーション 値,片ポートの有能電力 *P*av を 1W と仮定し,逆ポートを 50Ω 終端した場合の, 各損失電力のシミュレーション結果を示す.

シミュレーションにより,放射界の全立体角に渡る積分から求めたアンテナ 効率値と,式4.3より算出したアンテナ効率値の一致を確認している.また表 5.6のアンテナ効率,図5.4,図5.5,図5.7,図5.11の*S*パラメータの実測と シミュレーションの傾向が一致することより,シミュレーションから導出する 損失要因内訳は,実測値と同傾向であると想定される.

	1-010	2-ele. w/o	2-ele.	2-ele. using
	1 <sup>-</sup> ele.	decoupling	With jB	branch shape
Antenna eff. (meas.)	-0.4dB	-2.5dB	-1.5dB	-1.5dB
Antenna eff. (sim.)	-0.1dB	-2.1dB	-1.2dB	-1.3dB
$P_{\Omega}$ : Ohmic losses				
Susceptance circuit			0.03W	
Matching circuit	0.01W	0.07W	0.04W	0.04W
$P_{d}$ : Coupling loss		0.25W	0.04W	0.04W
<i>P</i> <sup>m</sup> : Matching loss	0.00W	0.04W	0.06W	0.02W
$P_{ m die}$ : Dielectric loss	0.01W	0.02W	0.07W	0.12W
$P_{\rm con}$ : Conductor loss	0.00W	0.00W	0.00W	0.00W

表 5.6 アンテナ効率と損失要因

また図 5.12 に同解析条件での(b)2 素子モノポールアンテナ(対策なし)と, (c)2 素子モノポールアンテナ(サセプタンス回路使用), (d)2 素子分岐アンテナの 3 モ デルで, Port1 を 50Ω 終端し, Port2 に 2GHz 正弦波 1W 印加時の電流分布を 示す.

表5.6より,2素子分岐アンテナのアンテナ効率向上の主因は結合低減である. 図5.12の電流分布からも結合対策を施した(d)は,対策なしの(b)と比較し,Port2 への電流流入が抑圧されていることが確認出来る.この傾向はサセプタンス回 路使用の(c)でも同様である.

また,結合対策を施した(c)(d)の2モデルが1素子(a)のアンテナ効率に満たな い理由は,(c)(d)共に,結合が完全に除去出来ていないことと,サセプタンス回 路使用モデル(c)ではサセプタンス回路でのオーム損,分岐形状モデルではアン テナ素子近傍で発生する基板での誘電体損が原因である.(c)2素子モノポールア ンテナ(サセプタンス回路使用)では,低抵抗なサセプタンス部品を使用すること でアンテナ効率の向上が期待できる.また,(d)分岐アンテナでは,tan*δ*の低い 基板をアンテナ近傍部分で選択することで,アンテナ効率の向上が期待できる [3-1].



図 5.12 電流分布

#### 5.4 相関係数とアンテナ指向性

相関係数は,アンテナ指向性の類似性を表し,アンテナ効率と共に MIMO 通信の重要な性能指標である.両アンテナの全立体角の振幅,位相指向性より3.3.5節の式 3.5を用いて導出する[3-6].

計算条件であるが,交差偏向比 XPR は XPR = 1(0dB)として,シミュレーションの複素指向性より計算した.本論文では,端末の使用形態を限定せず,様々な使用形態での総合的なアンテナ性能尺度であるアンテナ効率に基づく評価を行った.相関係数についても同様の考え方を適用するため,到来波が一様分布である場合を想定した.

図 5.13, 表 5.7 に, 2 素子(対策なし), 2 素子(サセプタンス回路使用), 2 素子 (分岐形状)の相関係数を示す.表 5.7 より対策なしと比べ, アンテナを分岐形状 とすることで相関係数が 2GHz で低相関化している.この傾向はサセプタンス 回路使用モデルと同様である.



図 5.13 相関係数

表 5.7 相関係数

Without decoupling	0.13	
With Susceptance circuit	0.04	
Using branch shape	0.08	

図 5.14 に, 同じく 3 モデルにおける 2GHz での xy 面指向性パターンを示す. ここでの指向性は図 5.1 の Port1 を励振, Port2 は 50Ω 終端とした場合である. モデルは対称構造のため, Port2 を励振した状態の指向性は, 図の左右対称形状 となる.

(a)の結合対策前に比べて、(c)の分岐アンテナにして結合低減することで、垂 直成分指向性が、ポート間で異なる方向にピークを持っている.これが図 5.14 で分岐アンテナが低相関化した理由と考えられる.

また,(b)のサセプタンス回路使用モデルと(c)の分岐アンテナで,垂直成分のピ ーク方向が同じなど指向性が同じである.これより,サセプタンス回路をアン テナ間に接続した手法と,分岐アンテナ素子で実現する手法で,電流分布の類 似性が考えられ,同原理での動作が考察できる.


図 5.14 xy 面 2GHz 指向性パターン (+5~-25dBi)

#### 5.5 結合低減による伝送容量の変化

結合低減の総合的な評価として、シミュレーション上に仮想的な電波伝搬環 境を設定し、その中に評価するアンテナを配置し MIMO 通信時の伝送容量を導 出し、結合低減による性能向上を確認する.

表 5.8 に,シミュレーション条件を記載する.詳細な計算方法は3.3.7節の MIMO 伝送容量特性に示す.

この条件を用いて,図 5.1の解析モデル(結合対策なし)と図 5.9の2素子2分 岐アンテナ(結合対策あり)の2モデルの,2GHzにおける固有値を累積確率分布 の比較と,各 SNRにおける伝送容量の計算回数平均値の比較を図 5.15に示す.

図 5.15 より,全周波数において結合低減対策を行うことで伝送容量の向上が 確認出来る.例えば伝送容量の改善量は SNR30dB の高 SNR 環境において, 0.7bits/s/Hz の改善が得られた.これは表 5.1 の対策前から表 5.5 の対策後でア ンテナ効率が 0.8dB 改善されたこと,表 5.7 の相関係数が対策により低減され た効果と考察出来る.

基地局のアンテナ数(M)	2
端末のアンテナ数 (N)	2
SNR	$0\sim 30 dB$
XPR	0dB
到来波の到来角(mv=mH)	0° (水平面)
到来波の標準偏差 ( σ ぃ= σ н)	$20^{\circ}$
波源数(Km)	30
計算回数	5000

表 5.8 MIMO 伝送容量シミュレーションの各種条件



(a) 固有値の累積確率分布



(b) 各 SNR における伝送容量

図 5.15 伝搬容量解析結果 (2GHz)

#### 5.6 移相器を用いる既存手法との各種性能比較

第2章の,2素子モノポールアンテナ素子と移相器とサセプタンス回路と整合 回路を用いた結合低減手法(移相器使用手法)と、5章で示した、2素子分岐ア ンテナと整合回路を用いた結合低減手法(移相器不使用手法)の2手法に対し て、シミュレーションによる各種性能比較を行う.

解析に用いるアンテナは,移相器使用手法に対しては図 5.1 の 2 素子モノポ ールアンテナを,移相器不使用手法に対しては,図 5.9 の 2 素子 2 分岐アンテ ナを用いる.図 5.1 と図 5.9 は,アンテナ素子の外周サイズ,アンテナ素子間距 離は等しいモデルである.

図 5.16 に, 両アンテナモデルに各種回路を適用した場合の解析モデルを示す. 所望周波数は 2GHz である.



図 5.16 解析モデル

インダクタとキャパシタは村田製作所 LQG15, GRM15 シリーズ[3-3]を用い, 移相器は 50 Ω特性インピーダンス,通過損失 0.5dB を想定し損失を考慮した. 図 5.16(a)では,移相器を正しく動作させるために,アンテナ素子単体の 50 Ω整 合用に,アンテナ素子後段に整合回路を追加した.

表 5.9 にアンテナ効率を、図 5.17 に各 SNR における伝送容量を示す. 両モ デル共に Sパラメータは  $S_{11}$ ,  $S_{12}$ 共に-10dB 以下であり、整合状態、結合低減 が共に得られていることを確認している.

アンテナ効率は移相器使用手法が 1.1dB 低い. これは移相器不使用手法から, アンテナ素子単体の整合回路によるオーム損失と,移相器の通過損失が新たに 発生したためである.またアンテナ効率同様に,伝搬容量においても移相器不 使用手法が移相器使用手法を上回っている.

移相器使用手法と移相器不使用手法を比較した場合,移相器使用手法は移相器と整合回路の追加のためが必要となり部品増加となる.またアンテナ効率, 伝搬容量に関しても5章の移相器不使用手法が有利である.

表 5.9 アンテナ効率 (2GHz)

移相器使用手法	-2.4dB
移相器不使用手法	-1.3dB



図 5.17 伝搬容量解析結果 (2GHz)

#### 5.7 第5章のまとめ

5章では、サセプタンス回路を用いずに、つまりアンテナ間を接続せずに2 つのアンテナ間の結合を除去する手法を提案した.

まず従来の結合低減手法として、3章で示した、両アンテナ素子の給電点間 にサセプタンス回路を配置し、その後段に整合回路を用いる結合低減手法の動 作原理を電流分布を用いて解析した.これによりサセプタンス回路の値に応じ た等価的なアンテナ素子長を導出し、元となるアンテナ素子を含めた長さの異 なる2分岐素子に置き換えた.この2分岐素子を2素子用いた場合、アンテナ 間を接続しない状態においても、結合低減状態が得られる2素子2分岐アンテ ナを提案した.

提案した2分岐アンテナは、結合対策を行う前のモノポールアンテナ2素子 と比較して、結合が11.2dB改善された.この結果アンテナ効率も0.8dB向上し た.また指向性がアンテナ間で逆方向にピークを持つ特性に変化し、相関係数 も低減した.これらの結合低減、アンテナ効率向上、相関係数低減の効果は、 サセプタンス部品を用いる従来の結合対策と同傾向である.またサセプタンス 部品を用いる手法と本提案手法では、Y<sub>12</sub>の周波数特性とアンテナ指向性も同特 性であることから、サセプタンス部品を等価的電気長に置き換える考察の妥当 性も示された.

最後にアンテナの総合的な評価として,伝送容量をシミュレーションにより 導出した.本結合低減手法を実施することで,全 SNR で伝送容量の向上を確認 した.これは結合低減によるアンテナ効率向上,相関係数低減が要因である.

今後の課題として、結合低減技術の多周波数化、広帯域化が挙げられる.

多周波数化に関しては、今回の2分岐素子使用に対して、さらに多分岐素子の使用が考えられる。例えば3分岐素子を使用することで Y<sub>12</sub>の共振周波数が3 周波数発生し、その3周波数に挟まれた2周波数で結合低減条件 Y<sub>12</sub>=0が得られ、2周波数での結合低減が可能である[5-2]。

広帯域化に関しては、今回の2分岐素子使用に対して、分岐素子長の差を拡 大させることで、Y<sub>12</sub>の2共振周波数の差を拡大させる.これより共振周波数に 挟まれる所望周波数で、 $Y_{12}$ がより広帯域で0mSに近づき、広帯域での結合低減効果が期待できる[5-3].

# 第6章

# 結論

本論文では,携帯電話に搭載する 2×2MIMO アンテナを想定し,同一周波数 で動作する,近接した 2本のアンテナに対して結合を除去する検討を行った.

まず第1章では、本研究の背景を説明した.

現在また近未来の医療分野における無線機器の使用形態を検討した.各種医 療機器からのデータ収集を現状の有線から無線化することで,医療従事者と患 者双方で動作制限からの解放,ケーブル抜けの防止など,利便性や安全性の向 上に繋がる.またすべての医療機器を無線化し,ネットワーク系として一元管 理することで,リアルタイムに患者の状態を共有でき,各種バイタルデータを 蓄積,解析出来,治療に反映出来る.

この各種バイタルセンサからのデータを極力遅延なく通信すること,また高 精細な動画データを通信することは重要である.つまり低遅延,大容量通信を 行う要望に対応する無線技術が必要となる.また病院のようにある空間で複数 の通信を行う場合,有限である周波数に対して,周波数利用効率を向上させる 必要がある.よって単位周波数あたりの通信容量を向上させるとこが重要とな る.以上,低遅延の大容量通信,単位周波数あたりのスループットを向上させ る技術として,MIMO技術が有効である.

しかし MIMO 特有の問題点が存在する.アンテナ本数増加によるアンテナ体 積の増加や、小形化のためアンテナ間を近接させた場合に結合が増大すること など、いずれもアンテナ体積の増加が懸念される.医療従事者と患者の無線端 末は、人体負担の少ない極力小形なものが要求される.

っまり,医療分野に MIMO 技術搭載の無線端末を導入する場合,極力アンテ ナ体積を増加させないためにアンテナ間の近接配置で生じる結合低減技術(デ カップリング技術)の開発を行う必要がある.この結合低減技術においては, 極力部品点数を少なく,多周波数に対応した技術開発が重要となる. この開発により,近接したアンテナ間隔による結合増加を起因とした,アン テナ効率の低下,相関係数の上昇の対策が改善され,通信性能が向上した医療 現場に適した小形な MIMO 技術搭載端末を実現することが可能となる.

第2章では,結合低減技術の各種先行研究を解析した.アンテナ間に EBG や スリットを配置するのではなく,特にアンテナ間を接続する結合低減手法を用 いることで,アンテナ共通の地板形状を限定されること無く,結合対策をアン テナ素子に閉じて実施出来るため,商品化を考慮した場合有利である[2-4].よ ってこの結合低減手法を解析し,発展させる.また 2×2MIMO を想定した 2素 子アンテナ間の結合低減手法を検討した.

まず参考文献[2-4]の1周波数に対応した結合低減手法を解析した.アンテナ 間の結合除去条件は $Y_{12} = 0$ である[2-4]. この条件実現に $Y_{12}$ の実部を0,か つ, $Y_{12}$ の虚部を0を同時に満たす. $Y_{12}$ の実部は各アンテナ素子後段に移相器 を使用することにより, $Y_{12}$ の虚部は給電点間に接続するサセプタンス部品によ り,それぞれ0を実現し,結合が低減すること[2-4]を回路シミュレーションに より確認した.またこの手法のアンテナ条件,使用部品は,所望周波数で整合 が得られているアンテナを用い,後段の両経路に移送器,アンテナ間を接続す るサセプタンス回路,両給電ポートに整合回路を使用する.この手法から,部 品削除,多周波数対応などの新たなメリットを有する,新規性のある各種結合 低減手法に,第3章,第4章,第5章で発展させた.

第3章では,第2章のアンテナ間を接続する結合低減手法[2-4]を発展させ, よりアンテナ条件の緩和,部品点数を削減し,なおかつ結合低減周波数を2周 波数に拡大した手法を示した.

はじめに第2章の手法[2-4]と異なり、アンテナ単体として所望周波数での整合を必要とせず、また所望2周波数で $Y_{12}$ の実部をほぼ OS と見せ、かつ所望2周波数に挟まれる周波数で $Y_{12}$ の共振を発生させるモノポールのアンテナ素子長を設定する.これにより後段で $Y_{12}$ 実部0を実現する必要がなくなり、移相器が削除可能となる.

次に所望2周波数同時に,アンテナの $Y_{12}$ 虚部と,サセプタンス値が一致する サセプタンス回路をインダクタとキャパシタの並列回路で構成し,アンテナ間 に配置した.これにより $Y_{12}$ の虚部を0とした.

本提案手法は,所望周波数でのアンテナの整合を必要とせず,また移相器を 削除可能であり,さらに2周波数での結合除去効果を確認した.この2周波数 において,結合対策前と比較し,結合低減に伴う,アンテナ効率の向上,相関 係数の低減が得られ,最終的に両周波数でのMIMOスループットの向上を確認 した.

第4章では,第3章の結合低減技術を2周波数対応から3周波数対応に発展 させた.

初めに、アンテナ形状を2分岐形状とすることで $Y_{12}$ の共振周波数を2周波数化する.またこの2共振を各アンテナ素子長を調整することで、所望3周波数間にそれぞれ発生させる.これは第3章と同じく全望周波数でアンテナの $Y_{12}$ の実部をアンテナ形状のみほぼ0とし、移相器を削除するためである.

次に所望3周波数の Y<sub>12</sub>の虚部と,サセプタンス回路のサセプタンス値を一致 させる.サセプタンス回路は第3章同様,インダクタとキャパシタの並列回路 で構成し,アンテナ間に対置した.Y<sub>12</sub>の虚部とサセプタンス値の一致の調整は, サセプタンス回路定数は固定し,各分岐アンテナ長を可変することで,各所望 周波数の Y<sub>12</sub>虚部をほぼ独立して可変できる特性を用いて行うことが可能であ る.

本提案手法により所望周波数でのアンテナの整合を必要とせず,また移相器 を削除可能であり,さらに3周波数での結合除去効果を確認した.この3周波 数において,結合対策前と比較し,結合低減に伴う,アンテナ効率の向上,相 関係数の低減が得られ,最終的にMIMOスループットの向上を確認した.

第5章では,第3章や第4章で示した手法と異なり,アンテナ間の接続のない,つまりサセプタンス部品も必要としない1周波数に対応した手法を提案した.

147

初めに、第3章で示したサセプタンス部品を介してアンテナ間を接続する手 法において、2素子のモノポールアンテナとサセプタンス部品にキャパシタを使 用した場合の、Y<sub>12</sub>の共振周波数、等価的なアンテナ長を想定した.この場合の Y<sub>12</sub>の共振は2周波数発生し、低周波数側はモノポールアンテナで生成され、高 周波数側はキャパシタを介したモノポール素子が電気長を短縮した分岐素子に よる発生と仮定する.これにより共振周波数に挟まれた帯域にY<sub>12</sub>=0が発生し、 結合低減が生じる.このモノポールアンテナ間をキャパシタを介して接続する ことによる長さの異なる2素子による2共振を、2分岐形状の2素子アンテナ を用いることで、アンテナ間の接続なく実現可能と仮定した.

結果,2素子の分岐アンテナにより,仮定通りの2共振とその間に $Y_{12}=0$ の周波数が発生し,結合低減が生じた.

本提案手法により,移相器を不要,アンテナ間の接続不要,またサセプタン ス部品も不要の条件で,結合除去効果を確認した.この所望周波数において, 結合対策前と比較し,結合低減に伴う,アンテナ効率の向上,相関係数の低減 が得られ,最終的に MIMO スループットの向上を確認した.

第3章と第4章のサセプタンス回路をアンテナ間に接続する手法,第5章の 分岐素子を使用しアンテナ間を接続しない手法を示した.全結合低減手法で結 合低減効果が得られ,アンテナ効率の向上,相関係数の低減が確認され,通信 容量においても結合対策前を上回るシミュレーション結果を得られた.

この各種結合低減手法は、参考文献[2-4]の手法と比較し、第3章と第4章は 移相器の不使用と周波数の拡大の観点で、第5章は移相器の不使用、アンテナ 間の接続不要、またサセプタンス部品不要で有利である.

これら技術は、MIMO 技術を搭載した無線端末において、通信性能を維持しつつ、より患者や医療従事者に負担の筐体の小形化に貢献出来ることを意味する.

最後に今後の研究の方向性を示す.

本論文では、2×2MIMO を想定し、2 素子のアンテナに対しての結合低減対 策手法を示した.現在 IEEE802.11ac に準拠した 3 本のアンテナを用いた無線 LAN 製品も発売されており、今後さらに多数のアンテナ本数を用いた MIMO 通信,例えばマッシブ MIMO などが検討されている[6-1].よって、より多素子 のアンテナアレーに対する結合低減を検討する必要がある.

また、本論文において、結合低減を議論しているのは中心周波数のみであり、 帯域に関して議論がされていない.実際の無線通信においてはある所定の中心 周波数と帯域幅が設定され通信が行われるため今後の課題としたい.

## 謝辞

本博士論文は,筆者が千葉大学大学院 工学研究科 人工システム科学専攻 博士後期課程在学中に,高橋応明研究室で行った研究をまとめたものである.

本研究を進めるにあたり,終始熱心なご指導を頂きました指導教官である千 葉大学大学院 高橋応明 准教授に深く感謝いたします. 高橋応明 准教授には, 東京都市大学 工学部,東京都市大学大学院 修士課程における御指導に始まり, パナソニック(株)の社員である筆者に大学院後期課程に進む機会を与えて頂き, 適切な御教授と研究の方向付けを頂きました.

また,研究生活において,終始適切な御助言をいただきました千葉大学 伊藤 公一教授,齊藤一幸 准教授に感謝いたします.

日常の議論を通じて多くの御助言,研究に対する姿勢を示して頂きました, 富山大学大学院 小川晃一 教授に深く感謝いたします.

常日頃から,多くの適切なご助言を頂きました,防衛大学校 森下久 教授, グェン・トゥワン・ハン 博士, 岩手大学 本間尚樹 准教授に感謝いたします.

本研究は、パナソニック(株)在職中に開発業務と平行して行ったものです.本 研究また業務を通じ、終始懇切なる御指導と有益なる御討論を頂きましたパナ ソニック(株) AVC ネットワークス社 イノベーションセンター 小柳芳雄 参事 に深く感謝致します.また終始適切な御助言をいただきましたパナソニック(株) 山田賢一 参事、朝比奈敏寛 主事、佐野達也 主事、(株)パナソニックシステム ネットワークス開発研究所 上島博幸 主事、廣部貴紀 主事に感謝いたします.

大学での研究生活におきまして,一緒に頑張って来ました,千葉大学大学院 高橋研究室 小島宗太 君,奥田敬介 君を始めとした,在学生の皆様,卒業生, OBの皆様に感謝いたします.

東京都市大学工学部,東京都市大学大学院 修士課程にて,研究の基礎を御 教授いただきました,安部實教授,関ロ利男東京工業大学名誉教授に感謝いたします.

最後に. 会社と学業両立を全面的に支援してくれました, 妻 佐藤恵子, 娘 佐藤実佳, 応援頂いた, 父 佐藤皓, 母 佐藤スミカに感謝し, 本論文を結びます.

### 付録A Sパラメータからの Yパラメータの導出式

Sパラメータからの $Y_{12}$ の導出式

$$Y_{12} = \frac{-2 \times S_{12}}{(1 + S_{11}) \times (1 + S_{22}) - S_{12} \times S_{21}}$$
  $\overrightarrow{R} A^{-1}$ 

$$S$$
パラメータからの $Y_{11}$ の導出式

$$Y_{11} = \frac{(1+S_{22}) \times (1-S_{11}) + S_{12} \times S_{21}}{(1+S_{11}) \times (1+S_{22}) - S_{12} \times S_{21}}$$

$$\vec{x} \text{ A-2}$$

#### 付録B 結合除去条件

式 B-1 は Yパラメータを用いた, Sパラメータの  $S_{12}$ の導出式である. 結合を 表す  $S_{12}$ が 0 の場合,結合が除去される.  $S_{12}$ が 0 の条件は,式 B-1 の右辺の分 子の  $Y_{12}$ が 0 の場合,  $S_{12}$ が 0 であり,よって結合除去 ( $S_{12}$ = 0)の条件は  $Y_{12}$ = 0 となる.

$$S_{21} = \frac{-2Y_{21}Y_0}{Y_0^2 + 2Y_{11}Y_0 + (Y_{11})^2 - (Y_{21})^2}$$
  $\overrightarrow{\mathbf{x}} \text{ B-1}$ 

Yoは特性インピーダンスZoの逆数

図 B.1 に結合を除去する  $Y_{12}$ の条件の説明図として, (a)2 端子対回路の模式 図と, (b)2素子アンテナにおける電圧と電流を示す. 図中の V は電圧, I は電 流を表し, サフィックスはポート番号を表す. 式 B-2 は電圧と電流で表した  $Y_{12}$ の定義式である. またこのときの条件は  $V_2=0$ , つまりポート2 が短絡してい る状態である. 図 B.1(b)は(a)の2端子対回路を2素子アンテナに適用した図で ある. つまり  $Y_{12}=0$ とは, ポート2を短絡時にもかかわらず, ポート1 に電圧 を印加しても全くポート2 に電流が流れない状態を表す. つまりポート間にお いて結合が除去されることが解る.





(b)2素子アンテナにおける電圧と電流

$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1}\Big|_{V_2=0}$$

式 B-2

#### 参考文献

- [1-1] (㈱富士通研究所 PRESS RELEASE (技術)
   "400MHz 帯の国際標準に準拠した、医療向け無線送受信技術を開発"
   http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/02/12.html
- [1-2] 総務省 平成 26 年版情報通信白書 第1部
  "特集 ICT がもたらす世界規模でのパラダイムシフト"
  図表 4-2-3-7 医療用 3D ヘッドマウントイメージプロセッサユニット
  http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/nc142
  310.html
- [1-3] アイコム㈱ 導入事例
   "医療情報システムのインフラに無線 LAN を導入することで、医療精度の向上と患者サービスの充実を実現"
   http://www.icom.co.jp/products/network/introduction/lan\_in/shimane/
- [1-4] 大森繁, 滝沢賢一, "手術用ロボットシステムから見た無線通信技術の期待," 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン B-plus 2011 年夏号 pp.31-35
- [1-5] 阪口啓, 高田潤一, "MIMO 伝搬特性の測定装置・測定方法・解析方法・モデ ル化," 信学誌 B, vol.J88-B, no.9, pp.1624-1640, Sept. 2005.
- [1-6] 小柳芳雄, "モバイル端末用アンテナの技術課題と今後の展望について," 2014 信学ソサエティ大会, No. BI-1-9, Sep. 2014.
- [1-7] 総務省報道資料一覧(2014年)"携帯電話の周波数が今春より拡大" http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/kohosiryo/26/0320-3.html
- [1-8] ダン フン レー, ビスワス シュブラト クマル, 谷口哲樹, 唐沢好男, 大島一郎, "空間相関とアレー素子間結合を考慮した MIMO 伝送特性 [II]
   ~ 実結合係数を用いた計算機シミュレーションによる伝送特性評価 ~,"
   信学技報, AP2007-132, pp.57-62, Jan. 2008.
- [2-1] 伊藤淳, 道下尚文, 森下久, "マッシュルーム構造を用いた逆Fアンテナ間の相互結合抑制,"信学誌 B, vol.J92-B, no.6, pp.930-937, Jun. 2005.
- [2-2] 大石崇文, 大舘紀章, 関根秀一, 庄木裕樹, "地板にスリットを有する低相

関・低結合なパターンダイバーシチアンテナ,"信学誌 B, vol.J90-B, no.9, pp.844-853, Sept. 2007.

- [2-3] Aliou Diallo, Cyril Luxey, Philippe Le Thuc, Robert Staraj, Georges Kossiavas, "Study and Reduction of the Mutual Coupling Between Two Mobile Phone PIFAs Operating in the DCS1800 and UMTS Bands," IEEE Trans. Antennas Propag., vol.54, no.11, pp.3063-3074, Nov. 2006.
- [2-4] Shin-Chang Chen, Yu-Shin Wang, Shyh-Jong Chung, "A decoupling technique for increasing the port isolation between two strongly coupled antennas," IEEE Trans. Antennas Propag., vol.56, no.12, pp.3650-3658, Dec, 2008.
- [2-5] アジレントテクノロジー社 ADS (advanced design system)
- [3-1] 佐藤浩, 小柳芳雄, 小川晃一, 高橋応明, "近接配置 2 素子小形アンテナの 2 周波数低結合化手法," 信学誌 B, vol.J94-B, no.9, pp.1104-1113, Sep. 2011.
- [3-2] CST STUDIO SUITE http://www.cst.com/
- [3-3] Murata Chip S-Parameter and Impedance Library http://www.murata.com/products/design\_support/mcsil/
- [3-4] 小川晃一,林俊光,山本温,"最適整合による MIMO ダイポールアレーの 伝送容量最大化とそのメカニズム解析,"信学技報, AP2010-5, pp.19-24, Apr. 2010.
- [3-5] 本間尚樹, 陳強, 澤谷邦男, "FDTD 法を用いたマイクロストリップ共振 器の Q 値の解析," 信学技報, EMCJ98-65, pp.43-46, Oct. 1998.
- [3-6] Koichi Ogawa, Toshimitsu Matsuyoshi, Kenji Monma, "An Analysis of the Performance of a Handset Diversity Antenna Influenced by Head, Hand, and Shoulder Effects at 900 MHz: Part II—Correlation Characteristics," IEEE Trans. Vehicular Technology, vol.50, no.3, pp.845-853, May, 2001.
- [3·7] 唐沢好男, "MIMO 伝搬チャネルモデリング," 信学誌 B, vol.J86-B, no.9,

pp.1706-1720, Sept. 2003.

- [3-8] 小川晃一, 天利悟, 山本温, "ブランチ間受信電力差のある端末 MIMO アンテナの伝送容量解析," 信学誌 B, vol.J91-B, no.9, pp.948-959, Sept. 2008.
- [3-9] T. Taga, "Analysis for mean effective gain of mobile antennas in land mobile radio environments," IEEE Trans. Veh. Technology, vol.VT-39, no.2, pp.117-131, 1990.
- [3-10] Rashid Ahmad Bhatti, Soongyu Yi, Seong-Ook Park, "Compact antenna array with port decoupling for LTE-standardized mobile phones," IEEE Trans. Antennas Propag., vol.8, pp. 1430-1433, Jan. 2009.
- [4-1] 遠藤直之, 鹿子嶋憲一, 尾保手茂樹, 加賀谷篤大, 西村一輝, "ブリッジサ セプタンスと伝送線路を組み合わせた MIMO アンテナ用簡易デカップリ ング回路," 信学技報, AP2011-181, pp.43-48, Mar. 2011.
- [4-2] The 3rd Generation Partnership Project (3GPP)3GPP TS 36.101
   V8.12.0
   http://www.3gpp.org/ftp/Specs/latest/Rel-8/36\_series 36101-8q0.zip
- [5-1] 佐藤浩,小柳芳雄,小川晃一,高橋応明,"分岐素子を用いた小形アンテ ナの低結合化手法,"信学総大, BS-1-1, March 2012.
- [5-2] 栗山圭太,奥田敬介,佐藤浩,高橋応明,"分岐素子を用いた携帯端末用M I MOアンテナの2 周波数低結合化手法,"電子情報通信学会東京支部学 生会研究発表会, p.70,東京, Mar. 2015.
- [5-3] 奥田敬介, 佐藤浩, 高橋応明, "メアンダ状分岐アンテナを用いた MIMO アンテナの低結合化,"信学技報, AP2014-135, pp.41-44, Nov. 2014.
- [6-1] 佐々木叡, 西森健太郎, 坂詰知完, "Massive MIMO 実現に向けたアレー アンテナの配置に関する基礎研究,"信学技報, vol.114, no.396, AP2014-170, pp.51-56, Jan. 2015.

#### 本研究に関する発表論文

#### 1. 論文

#### 既公表論文

- [1] 佐藤浩, 小柳芳雄, 小川晃一, 高橋応明, "分岐アンテナ素子を用いた多周波数低結合化手法," 信学誌 B, vol.J96-B, no.9, pp.1048-1056, Sept. 2013.
- [2] H. Sato, Y. Koyanagi, K. Ogawa, M.Takahashi, "A decoupling method for MIMO antenna arrays using branch shape elements," IEICE Communications Express, Vol.3, No.11, pp.330-334, Nov, 2014.

#### 参考論文

[1] 佐藤浩, 小柳芳雄, 小川晃一, 高橋応明, "近接配置2 素子小形アンテナの2 周波数低結合化手法,"信学誌 B, vol.J94-B, no.9, pp.1104-1113, Sept. 2011.

#### 2. 国際会議発表

- H. Sato, Y. Koyanagi, K. Ogawa, M. Takahashi, "A Method of Dual-frequency Decoupling for Two-element MIMO Antenna," Progress In Electromagnetic Research Symposium (PIERS 2013), PIERS Proceedings, 1853 - 1857, August 12-15, Stockholm, 2013.
- [2] H. Sato, Y. Koyanagi, K. Ogawa, M. Takahashi, "A decoupling method for MIMO terminal antenna using branch element without susceptance circuits," IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI), pp.1538-1539, July, Memphis, 2014.
- [3] K. OKUDA, H. SATO, M. TAKAHASHI, "Decoupling Method using Branch Shape without Connecting between MIMO Multiple Antennas," IEEE International Workshop on Electromagnetics (iWEM 2014), Applications and Student Innovation Competition, Sapporo, Japan, pp.84-85, Aug. 2014.

#### 3. 研究会

- [1] 佐藤浩, 小柳芳雄, "近接配置 2 素子モノポールアンテナの 2 周波数での 低結合化検討," 信学技報, AP2010-69, pp.11-15, Sept. 2010.
- [2] 佐藤浩, 小柳芳雄, 高橋応明, "近接配置した 2 素子低結合アンテナのアン テナ効率改善," 信学技報, AP2010-118, pp.1-5, Dec. 2010.
- [3] 奥田敬介, 佐藤浩, 高橋応明, "メアンダ状分岐アンテナを用いた MIMO アンテナの低結合化,"信学技報, AP2014-135, pp.41-44, Nov. 2014.

#### 4. 全国大会

- [1] 佐藤浩, 小柳芳雄, 小川晃一, 高橋応明, "分岐アンテナ素子を用いた多周波数低結合化手法" 電気学会部門大会, No.MC6-2, Sep. 2011.
- [2] 佐藤浩, 小柳芳雄, 小川晃一, "分岐素子を用いた小形アンテナの低結合化 手法,"信学総大, No.BS-1-1, Mar. 2012.
- [3] 佐藤浩, 小柳芳雄, 小川晃一, 高橋応明, "集中定数を分岐素子で代用したアンテナ間低結合化手法,"信学ソサエティ大会, No.B-1-64, Sep. 2013.

5. 特許

- [1] 佐藤浩,小柳芳雄,西木戸友昭,"アンテナ装置及び通信装置"国際特許, WO 2011102143
- [2] 佐藤浩, 小柳芳雄, 廣部貴紀, "アンテナ装置及び通信装置"国際特許, WO 2011142135
- [3] 佐藤浩,小柳芳雄,廣部貴紀,西木戸友昭,"アンテナ装置及び通信装置"国際特許,WO 2011145323
- [4] 佐藤浩,小柳芳雄,廣部貴紀,西木戸友昭,"アンテナ装置及び通信装置"国際特許,WO 2011145324
- [5] 廣部貴紀,佐藤浩,小柳芳雄,"アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末"国内特許,特開 2011182281
- [6] 廣部貴紀,佐藤浩,小柳芳雄,"アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末"国内特許,特開 2011205316

- [7] 廣部貴紀,佐藤浩,小柳芳雄,"アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末"国内特許,特開 2011227742
- [8] 佐藤浩, 廣部貴紀, 小柳芳雄, "アンテナ装置"国内特許, 特開 2012244390
- [9] 廣部貴紀,佐藤浩,上島博幸,小柳芳雄,"アンテナ装置及びこれを搭載した携帯無線端末"国内特許,特開 2012144198
- [10] 佐藤浩,小柳芳雄,廣部貴紀,上島博幸,"アンテナ装置"国際特許, WO 2012157274
- [11] 佐藤浩,小柳芳雄,"アンテナ装置"国際特許,WO 2013102967

#### 6. アワード

- [1] 2012 年 電子情報通信学会 通信ソサイエティ論文賞 優秀論文賞
- [2] YEP Award 2013 特別賞, AET 株式会社, April 2014
- 6. その他
- [1] 奥田敬介, 佐藤浩, 高橋応明, 齊藤一幸, 伊藤公一, "アンテナ間接続が不要 な MIMO アンテナ結合低減手法," 電子情報通信学会東京支部学生会研究発 表会, p.69, 東京, Mar. 2014.
- [2] 栗山圭太,奥田敬介,佐藤浩,高橋応明,"分岐素子を用いた携帯端末用MI MOアンテナの2 周波数低結合化手法,"電子情報通信学会東京支部学生会 研究発表会, p.70,東京, Mar. 2015.